強磁性/反強磁性積層膜の微細組織・界面構造 制御による巨大交換磁気異方性の導出

(課題番号:14350156)

平成14年度~平成15年度科学研究費補助金 (基盤研究(B)(2))研究成果報告書

平成16年3月

研究代表者角田匡清 (東北大学大学院工学研究科助教授)

はしがき

強磁性層/反強磁性層積層膜の交換磁気異方性は、ハードディスク装置(HDD) の再生ヘッド用スピンバルブ薄膜に現在応用されている他、磁気ランダムアクセスメ モリ(MRAM)など、新たなスピントロニクスデバイスの機能発現のために必要不 可欠な物理事象であるが、そのメカニズムは完全に明らかとなっておらず、応用上最 も重要な一方向異方性定数増大のための主導原理が、未だ確立されていない。

本研究においては、申請者らが開発した極清浄雰囲気スパッタリング法を用いるこ とで、nm オーダーの膜厚の異種金属積層膜の微細構造制御を行い、所望の膜面内結 晶粒径、原子レベルでの積層界面の平坦性制御を実現する。その上で、充分に組織制 御された積層膜の磁気トルク計測を中心とした磁気物性解析によって、交換磁気異方 性を産み出す反強磁性層中におけるスピン構造変化について検討する。さらに、同検 討を通じ交換磁気異方性発現機構を解明し、そこから導かれる主導原理に従って、巨 大な交換磁気異方性を、HDD 応用上重要な極薄反強磁性膜厚下において誘導するこ とを目的とした。具体的数値目標として、強磁性層/反強磁性層積層膜で観測される 交換磁気異方性に関し、実用化されている材料(PtMn等)に比較して、大きさ(一 方向異方性定数)3倍増(1 erg/cm²)、反強磁性層厚 1/4 減(50 Å)を、耐熱性・温 度特性を劣化させることなく実現することを掲げた。

交換磁気異方性のメカニズムに関して数多くの研究が成されているが、その多くは 単結晶材料・完全均質組織・完全平坦界面等、理想状態を仮定した理論計算に基づく ものであり、現実に用いられる積層膜への適用性に大きな問題がある。この点、本報 告書研究者らによって提言された Single spin ensemble model (詳細本文参照) は、 多結晶・微細組織分散・膜面内結晶無配向性等、現実の積層膜の状況を取り入れたも のであり、実材料研究への適用性は極めて高い。また、本研究における主たる磁気物 性解析手法である磁気トルク法は、磁気異方性エネルギーを直接的かつ絶対値として 評価可能な方法であり、一般に用いられる磁化曲線だけに依る評価法に対して、その 精度・確度に関して極めて優位な手法である。

さらに薄膜微細構造の精密制御技術の根幹を成す、超清浄スパッタ法は、報告者らの研究グループで開発されたものであり、意図的な不純物添加による組織制御(例えば、S.Miura, M.Tsunoda et al., *J. Appl. Phys.*, 89, 6308 (2001)) など、これまでに 培われた独創的かつ先駆的な薄膜形成技術の蓄積は、本研究における"精密制御され た薄膜微細構造"を実現するために不可欠なものであり、この点においても、他者の 追随を許さない研究展開がなされた。本研究の成果は、直ちに、HDD 用スピンバル ブ薄膜の高性能化に応用され得る他、来るべきスピントロニクスデバイスの開発推進、 ならびに高(BH)maxの薄膜磁石材料の開発に対して新たな材料設計指針を与える等、 磁気記録関連以外の電子材料工学の分野へも大きく貢献するものである。

ところで、国内における強磁性層/反強磁性層積層膜の交換磁気異方性の研究は、 HDD 用スピンバルブ膜の実用化研究が最も盛んであった 1997~1999 年を境に減少 の傾向を示している。実際、日本応用磁気学会の学術講演会における発表論文件数は、 20 件(1997)、22 件(1998)、17 件(1999)、11 件(2000)、7 件(2001)と 推移しており、交換磁気異方性の物性発現のメカニズムは不明のままであるにも係ら ず、製品としてのスピンバルブ薄膜実用化の目処がついた段階で材料探査を中心とし てきた国内の研究は収束しつつある。

一方で、海外における研究動向を『磁性と磁性材料に関する国際会議(MMM)』 における発表論文件数に求めると、その推移は、21件(1997)、40件(1998)、57 件(1999)、56件(2000)であり、本研究開始当時、なお活発に研究が進められて いることが覗える。これは、海外における研究者の多くが、交換磁気異方性の物性発 現メカニズムが、未だ明らかとなっていないこと、ならびにその重要性を広く認識し ていることの現れである。本研究は、このような状況の中、事象の発現機構解明を主 眼とした上で、高性能実用材料の開発を図ったものであり、スピントロニクスデバイ ス実現のための大きな基礎を成すと位置付けられる。

以上のような背景を基に、本研究は、超清浄雰囲気下での薄膜作製プロセスに関す るこれまでの基礎的研究を継続・発展させ、強磁性/反強磁性積層膜の微細組織・界 面構造制御を行うことで、巨大交換磁気異方性を導出することを目的とした。結果と して、Mn·Ir/Co-Fe 積層膜において、反強磁性層厚 50Åの下で、約 0.9erg/cm²の大 きな一方向異方性定数の導出に成功した。さらに、本研究の範囲を超えるため、本報 告書には記載していないが、本研究代表者を中心とする研究グループでは、新たな成 膜プロセスの開発により、最近 1.3erg/cm²に達する巨大な一方向異方性定数の導出に も成功している。本報告書は、これら研究の成果についてまとめたものである。また、 本研究の成果を発表した雑誌論文の別刷りを本報告書後半に添付した。本文と併せて ご参照願いたい。

本研究成果報告書が、磁気物性工学、薄膜工学、磁気記録工学等の分野における今 後の発展に対して、少しでも寄与することを願ってやまない。

研究組織

研究代表者:角田匡清 (東北大学大学院工学研究科助教授)

研究協力者:佐藤 岳 (東北大学大学院工学研究科)

研究経費

平成14年度	8,000 千円
平成 15 年度	6,900 千円

計

14,900 千円

ality of contraction while the balls have no to

.

研究発表

(1) 学会誌等

- M. Tsunoda, M. Konoto, and M. Takahashi, "Magnetic Anisotropy of Antiferromagnet in Exchange Coupled Ni-Fe/Mn-Ni Epitaxial Bilayers", phys. stat. sol., 189, 449 (2002).
- M. Tsunoda and M. Takahashi,
 "Exchange anisotropy of ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers: intrinsic magnetic anisotropy of antiferromagnetic layer and single spin ensemble model",
 J. Magn. Mat., 239, 149 (2002).

5. Magn. Magn. Mat., 200, 140 (2002).

- ③ M. Tsunoda, K. Nishikawa, T. Damm, T. Hashimoto, and M. Takahashi, "Extra large unidirectional anisotropy constant of Co-Fe/Mn-Ir bilayers with ultra-thin antiferromagnetic layer", J. Magn. Magn. Mat., 239, 182 (2002).
- ① T. Sato, M. Tsunoda and M. Takahashi,
 "Correlation between the exchange bias and the degree of ordering of antiferromagnetic layer in PtMn/Co-Fe bilayers",
 J. Magn. Magn. Mat., 240, 277 (2002).
- M. Takahashi and M. Tsunoda,
 "Magnetic anisotropy of antiferromagnet and its role on the exchange bias in ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers",
 J. Phys. D, 35, 2365 (2002).
- ⑥角田匡清、高橋研,
 "強磁性/反強磁性積層膜の交換磁気異方性—反強磁性層の磁気異方性とその 役割—(解説)",
 日本応用磁気学会誌, 28, 55 (2004).
- T. Sato, M. Tsunoda and M. Takahashi,
 "Orientational dependence of exchange anisotropy of Mn·Ir/Co·Fe epitaxial bilayers",
 J. Appl. Phys., (2004) in press.

- (8) M. Tsunoda, T. Sato, and M. Takahashi, "Enormous exchange anisotropy of polycrystalline Mn·Ir/Co·Fe bilayers induced by long-time annealing", submitted to Appl. Phys. Lett., (2004).
- (9) T. Sato, M. Tsunoda and M. Takahashi, "Magnetization reversal of ferromagnetic layer in exchange coupled Mn-Ir/Co-Fe epitaxial bilayers", submitted to J. Magn. Magn. Mat., (2004).
- W. Imakita, M. Tsunoda and M. Takahashi,
 "Improved thermal stability of exchange bias of Mn·Ir/Co·Fe bilayers by novel *in-situ* thermal annealing procedure", submitted to *J. Magn. Magn. Mat.*, (2004).

(2) 口頭発表

- 佐藤岳、角田匡清、秋池 健、高橋 研,,
 "Mn-Ir/Co-Fe 多結晶積層膜における反強磁性粒子の磁気異方性評価",
 第 26 回日本応用磁気学会学術講演会、2002 年 9 月.
- ② M. Tsunoda and M. Takahashi
 "Exchange Anisotropy of Ferromagnetic/Antiferromagnetic Bilayers (INVITED)",
 18th International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, 2003 年 7 月.
- ③ 佐藤岳、角田匡清、高橋 研,,
 "Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜の長時間熱処理による交換磁気異方性の変化",
 第27回日本応用磁気学会学術講演会、2003年9月.
- ④ 佐藤岳、角田匡清、高橋 研,,
 "結晶配向面の異なる Mn·Ir/Co·Fe エピタキシャル積層膜の交換磁気異方性",
 第27回日本応用磁気学会学術講演会、2003 年 9 月.
- ⑤ M. Tsunoda, T. Sato, and M. Takahashi,
 "Extra large exchange anisotropy of polycrystalline Mn·Ir/Co·Fe bilayers induced by long-time annealing",
 9th Joint MMM/Intermag Conference, 2004 年 1 月.
- ⑥ T. Sato, M. Tsunoda, and M. Takahashi,
 "Orientational dependence of exchange anisotropy of Mn-Ir/Co-Fe epitaxial bilayers",
 9th Joint MMM/Intermag Conference, 2004 年 1 月.

付記. 文中で用いた記号および略号の定義

		Induced by Jone 4 may an and a second second
\mathbf{AF}	•••	Anti-Ferromagnetism :反強磁性
\mathbf{F}	•••	Ferromagnetism:強磁性
as de	epo.	… as deposited:成膜直後の処理の行われていない状態
T_{a}		熱処理温度
ta		熱処理保持時間
$d_{\rm AF}$	•••	反強磁性層厚
$d_{\rm AF}^{\rm cr}$	•••	一方向異方性定数 JKを生じる反強磁性層の臨界膜厚
$d_{\rm F}$		強磁性層厚
$H_{\rm c}$		保持力
Hex		交換結合磁界
Her	•••	臨界磁界
$M_{ m s}$	•••	強磁性層の飽和磁化
J	•••	Single spin model における強磁性層/反強磁性層界面に働く結合エネ
	ル	ギー.
$J_{ m K}$		一方向異方性定数
KAF	•••	反強磁性膜の磁気異方性エネルギー
K	•••	ボルツマン(Boltzmann)定数 (1.3807×10 ⁻²³ J/K)
E_{a}	•••	活性化エネルギー
sub.	•••	substrate:基板
U.L.		under layer : 下地層
SV	•••	Spin Valve:スピンバルブ
$T_{ m B}$	•••	ブロッキング温度(一方向異方性定数 JK が消失する温度)
$T_{ m N}$		ネール(Néel)温度
-	~	

- F.C.C. … Face-Centered Cubic: 面心立方構造
- F.C.T. … Face-Centered Tetragonal: 面心正方構造
- B.C.C. … Body-Centered Cubic : 体心立方構造

研究成果

第1節 はじめに

ハードディスク用磁気再生ヘッドと強磁性/反強磁性積層膜の交換磁 気異方性

近年、電子情報機器は急速に発達しており、それに伴い一般ユーザーへの普 及が進んでいる。なかでもパーソナルコンピュータに始まり、ノートパソコン、 PDA、デジタルカメラ、そして携帯電話などのモバイル機器の普及は著しいも のである。そのため、それらの情報記録装置である磁気ハードディスク装置 (HDD: Hard Disk Drive)に、より一層の情報記録の大容量化および装置の小型 化が求められている。現在、2.5 インチハードディスクでは記録容量 80 GB、小 型化を目的としたマイクロドライブでは数 GB の記録容量で市販されるに至っ ている。このような磁気ハードディスク装置の性能向上は、磁気記録媒体の高 保磁力¹低ノイズ化²、磁気記録へッドの特性向上、磁気再生へッドの高感度化な どによって実現されている。特に、磁気再生へッドの性能向上によって磁気記 録密度は年率 60 ~ 100%での増加を実現している。磁気再生へッドは磁気記録 媒体からの漏洩磁界を感知することにより記録された情報を再生している。そ のため、情報の高記録密度化の際には、トラック幅およびビット長が狭くなり 磁気記録媒体からの漏洩磁界が小さくなるため、磁気再生へッドの更なる高感 度化が必要不可欠である。

磁気再生ヘッドには、当初、電磁誘導を利用した誘導型薄膜ヘッド³が利用されていたが、その後、異方性磁気抵抗(AMR)効果^{4,5}を用いた MR ヘッド 4 が開発された。現在では更に記録密度を向上させるために、より高感度のスピンバルブヘッド^{6,7,8}が開発され実用化されている。このスピンバルブヘッドは、巨大磁気抵抗(GMR)効果⁹を利用しており、MR ヘッドの数倍の再生感度を実現して

いる。

スピンバルブヘッドは Fig.1-1(a)に示すように、反強磁性層、非磁性層、およ びそれを挟む 2 つの強磁性層で構成されている。反強磁性層とそれに隣接する 強磁性層との界面では交換磁気異方性¹⁰が発現し、その強磁性層のスピンの方向 が一方向に固定されている(一般にこの強磁性層を固定層あるいはピン層と呼 ぶ)。また、もう一方の強磁性層は磁気媒体からの漏洩磁界によってそのスピン の方向を自由に変化させる(一般にこの強磁性層を自由層あるいはフリー層と 呼ぶ)。そして、これら 2 つの強磁性層のスピンの方向に角度差が生じた時に、 2 つの強磁性層とそれらに挟まれている非磁性層との界面で起こる伝導電子の スピン依存散乱^{11,12,13}の大きさが変化し、素子の電気抵抗に変化が生じる。2 つ の強磁性層のスピンが平行状態の場合は低抵抗を示し、反平行状態の場合は高 抵抗を示すことによって磁気記録信号を電気信号へと変換している。

現在ではスピンバルブヘッドに、強磁性自由層に Cu などの高導電層を積層し 伝導電子の平均自由行程を伸ばすことを目的としたスピンフィルター層^{14,15,16}、 強磁性固定層を強磁性層/Ru/強磁性層の積層構造とし RKKY 的相互作用により 2 つの強磁性層を反強磁性的に結合することにより強固な強磁性層の形成を目 的とした積層フェリ固定層^{17,18,19}、強磁性固定層および強磁性自由層の界面にお ける伝導電子の弾性散乱を目的としたスペキュラー反射(鏡面反射)層^{20,21,22}な どを導入し、再生感度の向上を実現している。しかしながら、最近では特性向 上の伸び悩みから次世代再生ヘッドの開発に期待が寄せられ、従来の面内通電 型の CIP(Current-In-Plane)-スピンバルブヘッドに対し、垂直通電型の CPP(Current-Perpendicular-to-Plane)-スピンバルブヘッド^{23,24,25}や、トンネル 磁気抵抗(TMR)効果^{26,27}を用いたスピンバルブ型ヘッドの検討もなされている。

このようなスピンバルブ型磁気再生ヘッドの強磁性層磁化の固定に用いられ ている交換磁気異方性は、1956年にW.H.MeiklejohnおよびC.P.Beanによ ってCo微粒子の表面を少し酸化し、強磁界中で77Kまで冷却することによっ て発見された^{28,29}。Fig.1-2に、この微粒子の磁界中および無磁界中で冷却した 場合の77Kでの磁化曲線を示す。磁界中で冷却した場合では、冷却時の磁界の 方向(図中正磁界の方向)に磁化が向こうとする一方向異方性が見られること がわかる。このような現象を交換磁気異方性もしくは一方向磁気異方性という。 Meiklejohnらは、この交換磁気異方性を説明する現象論的モデルとして Single spin model³⁰を提案している。Single spin modelの詳細については後述する。

磁気ハードディスク装置の小型化および高記録密度化を実現する上で、スピン バルブ型ヘッドに用いられている交換磁気異方性には以下の特性が求められる。 ① 高記録密度化から要求される磁気再生ヘッドの狭ギャップ化を実現するた め、スピンバルブ素子において最も厚みを持つ反強磁性層厚(dAF)を極薄に すること。500 Gbit/in²を目指した場合、リードギャップは 300Å 以下であ ることが報告されており³¹、d_{AF}≤100Å である必要が考えられる。

- ② 突発的な静電気放電(ESD)による素子温度上昇^{32,33}、強磁性自由層のバルク ハウゼンノイズを除去するために用いられるハードバイアス膜や媒体など の外部磁界、ならびに素子の微細化により生じる大きな反磁界などの複合 効果による強磁性固定層の磁化反転を防ぐため、より大きな交換磁気異方 性を誘導すること。
 - ③ 磁気再生ヘッド動作時における高温下(一般に約 150°C)において安定した特性を維持するため、ブロッキング温度(T_B)が高いこと。
 - ④ 磁気再生ヘッド作製時の強磁性固定層と強磁性自由層の磁化の直交化のた
 めに、交換磁気異方性を任意の方向に誘導可能であること。
 - ⑤ 素子の微細化が進み単結晶素子(1素子1結晶粒化)が実現された場合に、最 適な結晶配向面を選択すること。

磁気再生ヘッドに用いられる反強磁性材料

上記の特性を持つ交換磁気異方性を実現するためにスピンバルブ型磁気再 生ヘッドに用いる反強磁性材料として、現在までに様々な材料が検討されてき ている。それらの材料は、Mn 不規則合金系、Mn 規則合金系、Cr 系、酸化物 系、希土類系に大きく分けられる。Fig.1.3 に、種々の反強磁性材料の一方向 異方性定数(*J*_K)の反強磁性層厚(*d*_{AF})依存性を示す。(一方向異方性定数は、強磁 性層と反強磁性層の結合力を示すエネルギーである。)

Mn 不規則合金系材料では、F.C.C.構造を持ち高温安定相であるγ-Mn を形 成することにより反強磁性を示す。現在までに、γ-Mn の低温での安定した形 成およびネール点上昇の観点から、様々な元素を添加した材料が検討されてい る³⁴。このような材料として Fe-Mn ^{35,36,37,38,39,40}、 Mn-Ni⁴¹、 Mn-Ir^{42,43,44,45,46,47,48}、CrMnPt⁴⁹、Mn-Ru⁵⁰、Mn-Rh⁵¹、および Mn-Ru-Rh⁵²な どが挙げられる。Mn 不規則合金系材料の利点としては、*J*_Kを発現する反強磁 性層の臨界膜厚(*d*_{AF}^{cr})が他の反強磁性材料に対して薄い(< 100Å)点が挙げられ る。

Mn 規則合金系材料としては、CuAu-I型で知られる NiMn^{53,54,55}、PtMn⁵⁶、 および PdPtMn^{57,58}などが挙げられる。これらの材料の利点としては、他の材 料に対し大きな $J_{\rm K}$ を発現し、 $T_{\rm B}$ が約 400°C と高い点が挙げられる。しかしな がら、 $d_{\rm AF}$ ^{cr}が 100 ~ 200 Å と他の材料よりも厚く、また、成膜直後の状態(as depo.)から規則化させ反強磁性を発現するために 250°C 以上の熱処理が必要と なる欠点が挙げられる。

Cr 系反強磁性材料としては B.C.C.構造を持つ Cr-Al⁵⁹が挙げられる。Cr-Al

は不規則合金であり Mn 不規則合金系材料と同様に規則合金のような高温の熱処理を必要としないが、発現する *J*K が小さく、また *d*AF^{cr} が厚く、磁気再生へッド用の材料としては不適であると考えられる。

また、酸化物系反強磁性材料としては NiO^{60,61}、CoO/NiO⁶²、および a-Fe₂O₃⁶³、 希土類系材料としては Tb₂₅Co₇₅^{64,65}などがよく知られているところである。酸 化物系材料に関しいては、耐食性に優れていることが利点として挙げられる、 しかしながら、酸化物系材料および希土類系材料のいずれにおいても、 d_{AF}^{cr} が厚く、また発現する J_{K} が小さいことから、磁気再生ヘッド用の材料として は不適であると考えられる。

このような様々な反強磁性材料の中で、現在、スピンバルブ型磁気再生ヘッドには PtMn が実用されている。先に述べたように、PtMn は T_B が高く(T_B > 400°C)、比較的大きな J_K (= 0.3 ~ 0.4 erg/cm²)が誘導されるという利点が挙げられる。しかしながら、 d_{AF} ^{cr}は 100~200Å と厚く、また規則化のために高温の熱処理を必要とする問題点があり、決して最良の反強磁性材料ではない。ここで、不規則合金である Mn-Ir に注目してみる。Mn-Ir は現在までに検討されている材料の中で、最も薄い d_{AF} (~ 30Å)で J_K を発現する材料であり、磁気再生ヘッドの狭ギャップ化を実現し得ることがわかる。また、 J_K に関しても、本材料が検討され始めた当初は 0.1 erg/cm²だった ⁴⁴が、その後、成膜雰囲気の向上 ⁴⁵ やその他様々な検討によって増大が図られている。そのため、今後の検討により、将来、Mn-Ir が PtMn に変わる磁気再生ヘッド用反強磁性材料として期待される。

Co-Fe/Mn-Ir 多結晶積層膜の交換磁気異方性

極薄の d_{AF} で大きな J_K を誘導することを目的に、Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜 について多くの研究がなされている。これらの報告例をいくつか示す。H. Li らは、Mn₇₆Ir₂₄ 60Å/ Co₈₂Fe₁₈ 25Å 積層膜を IBD(Ion Beam Deposition)にて作 製し、真空中熱処理を施すことにより $J_K = 0.4 \text{ erg/cm}^2 を実現している ⁴⁸。また、$ Yagami らは下地層材料の最適化や真空中赤外線照射による Mn·Ir 膜表面の改 $質によって、Mn₇₄Ir₂₆ 68Å/ Co₉₀Fe₁₀ 20Å の積層膜で <math>J_K = 0.4 \text{ erg/cm}^2$ 、 $T_B = 325^{\circ}$ C を実現している ⁴⁷。また、更に J_K を増大させた検討としては、強磁性層 である Co·Fe の組成依存性⁶⁶や熱処理温度依存性⁶⁷などが挙げられる。Fig.1-4 には、Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni·Fe 20Å/Cu 50Å/Mn·Ir d_{AF} / Co_{100-x}Fe_x 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å の膜構造を持つ積層膜の J_K の Co·Fe 組成依存性を示した。 J_K は Co·Fe 組成に対しピークを持つように変化し、Co₇₀Fe₃₀ で最大値 0.5 erg/cm²を 示していることがわかる。また、Fig1-5 に Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni·Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn·Ir d_{AF} (= 20 ~ 200Å)/ Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å の膜構成を持つ積層膜 の $J_{\rm K}$ の熱処理温度依存性を示す。 $J_{\rm K}$ は as depo.において 0.1 erg/cm² だったものが熱処理温度の上昇とともに増大し、最大 0.6 erg/cm²($d_{\rm AF}$ = 100Å)を示すことが報告されている。しかしながら、高温(>300°C)での熱処理は積層界面の相互拡散を起こし $d_{\rm AF}$ < 100Å の積層膜において $J_{\rm K}$ が顕著に減少するため、極薄 $d_{\rm AF}$ での大きな $J_{\rm K}$ の誘導が困難になっている。

交換磁気異方性のモデル

強磁性材料と反強磁性材料の界面に生じる一方向磁気異方性として知られる 交換磁気異方性については、その発見者である Meiklejohn らをはじめ多くの研 究者によってこれまでにいくつかのモデルが提案されている。

交換磁気異方性の代表的なモデルとしては、Meiklejohnのモデル以外には反 強磁性層内のスピンにねじれを用いて説明した Domain wall model、強磁性層/ 反強磁性層界面に原子レベルでの面荒れを用いて説明した Random field model⁶⁸、強磁性スピンと反強磁性スピンが 90°で交差することによって説明し ている Spin flop model⁶⁹などが挙げられる。

Mauri らによって提案された Domain wall model⁷⁰を示す。本モデルは、交換磁気異方性によって発現する結合エネルギーを強磁性層/反強磁性層の界面における結合エネルギーで説明することが困難と考え、Fig.1-6(b)に示したように反強磁性層内のスピンにねじれのエネルギーをその起源と考えたものである。 そのため、反強磁性層が磁壁幅よりも十分に厚い場合を仮定している。

本モデルでは、外部磁界によって一方向異方性が発現した場合には、反強磁 性層内に厚さ $\pi\sqrt{A/K_{AF}}$ のスピンのねじれが生じ、その系のエネルギー δ は

 $\delta = 2\sqrt{AK_{AF}} (1 + \cos\theta) + A_{12} / \xi (1 - \cos\theta) \qquad \text{eq. 1-1}$

と与えられる。ここで、第1項は反強磁性層のスピンのねじれに蓄えられるエネ ルギー、第2項は強磁性層/反強磁性層界面に蓄えられたエネルギーである。ここ で、KAFは反強磁性層の磁気異方性エネルギー、Aは反強磁性体層の交換スティ フネスであり A12は強磁性スピンと反強磁性スピンの交換スティフネスである。 この場合、一方向異方性定数は2√AKAF である。

しかしながら、FeMn を用いた換磁気異方性の発現に必要な磁壁幅は約 500 Åとなり、Ni-Fe/FeMn 積層膜のより薄い反強磁性層厚で交換磁気異方性が発 現していることを説明できていない。

Single spin model

交換磁気異方性の発見者である Meiklejohn は交換磁気異方性の現象論的モデルとして Single spin model を提案している。Single spin model は、Fig.1-6(a) に示したように強磁性層と反強磁性層を単磁区そして磁気異方性が存在すると

仮定し、また、強磁性層/反強磁性層界面において結合エネルギー(J)を仮定している。このモデルは、極薄の反強磁性層厚での交換磁気異方性を良く説明する反面、仮定した強磁性/反強磁性層界面の結合エネルギー(J)に関して具体的な物理起源を与えていない欠点を有する。

Single spin model で与えられる系の面積当たりの自由エネルギーは

$$tE = -M_{s}d_{F}H\cos(\theta - \beta) + K_{AF}d_{AF}\sin^{2}\alpha - J\cos(\beta - \alpha) \quad \text{eq. 1-2}$$

と表される。ここで、Hは磁界、 θ は磁界方向の容易軸方向から角度、 α 、 β は反 強磁性スピンおよび強磁性スピンの容易軸方向からの角度である。また、 M_s は 強磁性体の単位体積当たりの飽和磁化、 d_F と d_{AF} はそれぞれ強磁性体と反強磁 性体の厚さである。強磁性体の磁気異方性は簡単のため省略している。第一項が ゼーマンエネルギー、第二項が反強磁性体の一軸磁気異方性エネルギー、第三項 が界面でのスピン間の結合エネルギーを表している。

Single spin model から求められた計算結果を Fig1-7 に示す。(a)交換結合磁 界($M_{s}d_{F}H_{ex}/J$)の反強磁性層厚($K_{AF}d_{AF}/J$)依存性では、 $K_{AF}d_{AF}/J = 1$ を境に交換 結合磁界が発現していることがわかる。一般に、この反強磁性層厚を臨界膜厚 (d_{AF} ^{cr})と呼び、Single spin model では d_{AF} ^{cr} = J/K_{AF} で表される。このような交 換磁気異方性の変化は、本モデルでは反強磁性層の磁気異方性エネルギー ($K_{AF}d_{AF}$)と界面の結合エネルギー(J)の大小関係によって説明される。

反強磁性層が薄い場合(*d*_{AF} < *d*_{AF}^{cr})では *K*_{AF}*d*_{AF} < *J*となり、Fig.1-7(a)で示す ように外部磁界によって強磁性層のスピンが回転すると、反強磁性層のスピン がそれに追従して回転を起こし、保磁力を発現する。この場合の磁気トルク曲 線は、反強磁性層の磁気異方性を反映した対称性を示す。

反強磁性層が厚い場合($d_{AF} > d_{AF}$ cr)では $K_{AF} d_{AF} > J$ となり、Fig.1-7(b)で示す ように外部磁界によって強磁性スピンが回転を起こしても、反強磁性層のスピ ンは磁気異方性によって固着され回転を起こさず、強磁性スピンと反強磁性ス ピン間に相対角度が生じ、界面の結合エネルギーを反映した一方向の磁気異方 性が発生する。この場合の磁気トルク曲線は、この一方向異方性を反映した 1 回対称の曲線が得られる。

このように、Single spin model において、 K_{AF} およびJが交換磁気異方性において重要な要素となっていることがわかる。

Single spin ensemble model

Tsunoda らは、一般に検討されている多結晶膜における交換磁気異方性を説 明するために Single spin ensemble model^{71,72}を提案している。このモデルでは、 Fig. 1-8 に示すように、反強磁性層に多結晶状態を仮定し、個々の反強磁性結晶 粒子と強磁性層との関係は Single spin model と同様としている。また、反強磁 性層が多結晶状態であることから、KAFの容易軸も膜面内にランダムに分布する としている。このモデルによって、Single spin model では説明できない強磁性 /反強磁性多結晶積層膜の磁気トルク曲線の挙動や磁界中冷却による交換磁気 異方性の誘導方向などを説明している。

Single spin model による反強磁性膜の磁気異方性の解析

甲野藤らは、Single spin model を用いた数値計算によって、反強磁性薄膜の磁 気異方性エネルギーを決定している^{73,74}。本解析方法では、膜面内で2、4、6回 の対称性を有する反強磁性層の磁気異方性 K_{AF}^{20} 、 K_{AF}^{40} 、 K_{AF}^{60} を仮定した Single spin model を用いている。この場合では強磁性/反強磁性積層膜の単位面積当た りの自由エネルギーは、eq.1-2 をもとにそれぞれ

 $tE = -M_s d_F H \cos(\theta - \beta) - K_{AF}^{2\theta} d_{AF} \cos 2\alpha - J \cos(\beta - \alpha) \qquad \text{eq. 1-3}$

 $tE = -M_s d_F H \cos(\theta - \beta) - K_{AF}^{4\theta} d_{AF} \cos 4\alpha - J \cos(\beta - \alpha) \qquad \text{eq. 1-4}$

$$tE = -M_s d_F H \cos(\theta - \beta) - K_{AF}^{6\theta} d_{AF} \cos 6\alpha - J \cos(\beta - \alpha) \qquad \text{eq. 1-5}$$

で与えている。簡単のために、強磁性層の磁気異方性は無いものとしている。

Fig.1-9、Fig.1-10、Fig.1-11 に、これらのエネルギー式を用いて計算された $d_{AF} < d_{AF}$ ^{cr}の積層膜の場合の磁気トルク曲線の印加磁界依存性および磁気トル ク曲線の振幅の印加磁界依存性を示す。低印加磁界下では印加磁界によって生 ずるゼーマンエネルギー(· $M_s d_F H$)が反強磁性層の磁気異方性エネルギー (· $K_{AF}n^{\theta} d_{AF}$: n = 2, 4, 6)よりも小さいために、強磁性層のスピンおよび反強磁性 層のスピンは印加磁界の回転に対し反強磁性層の磁化容易軸を中心に振れ、反 強磁性層の磁気異方性にいずれの対称性を仮定した場合においても、磁気トル ク曲線に 1 回対称成分が見られている。高印加磁界下では、強磁性層のスピン は印加磁界とともに回転し、更に、前述したように反強磁性層の磁気異方性エ ネルギーが界面の結合エネルギー(J)よりも小さいため、反強磁性スピンが強磁 性スピンに追従して回転する。そのため、高印加磁界下における磁気トルク曲 線には反強磁性層の磁気異方性を反映した対称性が現れている。

甲野藤は、これらの磁気トルク曲線の振幅の飽和値((*tL/J*)^{saturate})と反強磁性層 厚($K_{AF}^{n\theta}d_{AF}/J: n = 2, 4, 6$)の関係に注目し、反強磁性層に面内で2回対称の磁 気異方性 $K_{AF}^{2\theta}$ を仮定した $d_{AF} \leq d_{AF}^{cr}$ の積層膜の場合には Fig.1-9 (b)に示すよ うに、

 $K_{AF}^{2\theta} = (tL)^{\text{saturate}}/2d_{AF}$ の関係が常に成り立ち、測定された磁気トルク曲線の振幅の飽和値から反強磁

性層の磁気異方性エネルギー $K_{AF}^{2\theta}$ が求められることを見出している。また、反 強磁性層に面内で4回対称の磁気異方性 $K_{AF}^{4\theta}$ を仮定した場合、6回対称の磁気 異方性 $K_{AF}^{6\theta}$ を仮定した場合においても同様に、それぞれ

 $K_{\rm AF}^{4\theta} = (tL)^{\rm saturate}/4d_{\rm AF}$

 $K_{\rm AF}^{6\theta} = (tL)^{\rm saturate}/6d_{\rm AF}$

の関係から K_{AF}^{20} および K_{AF}^{40} を決定できることを明らかにしている。

結晶配向面による交換磁気異方性の変化

磁気再生ヘッドは、より一層の高記録密度化を実現するために素子の微細化が 確実に進行している。現在、素子サイズはサブミクロンサイズに達しており、前 述したように将来更なる微細化によって1素子が1結晶粒で構成される単結晶素 子が実現された場合に、その結晶配向面によって磁気特性が大きく変化すること が考えられる。このような1素子1結晶粒を考慮した場合に交換磁気異方性に求 められる主要な特性としては前述したように、反強磁性層の臨界膜厚(dAF^{cr})、一 方向異方性定数(J_K)、ブロッキング温度(T_B)、交換磁気異方性の誘導方向などが 挙げられるが、いずれも Single spin model や Domain wall model によって KAF に強く依存することが示されている。甲野藤は、上で述べた解析手法を用い daF^{GT} 以下の Ni-Fe/Mn-Ni 擬単結晶積層膜を用い、結晶配向面を(110)、(001)、(111) と変化させた場合の Mn-Ni 膜の K_{AF} を評価し、結晶配向面によって K_{AF} の値が大 きく変化すること、および KAF が結晶構造の対称性をよく反映することを示して いる(Fig.1-12)⁷³。他の反強磁性材料においても Mn-Ni の場合と同様に結晶配向 面によって KAF が変化した場合、結晶配向面の違いが交換磁気異方性に影響を及 ぼすことが予想される。そのため、単結晶素子実現時において最適な結晶配向面 を選択するために、交換磁気異方性の結晶配向面依存性の把握が必要不可欠であ ると考えられる。

本研究の目的

これまで述べてきたように、ハードディスク装置の高記録密度化および小型 化に伴う磁気再生ヘッドの特性向上の実現のためには、そこに用いられる交換 磁気異方性の諸特性(*d*AF^{cr}、*J*K、*T*B、誘導可能方向など)の把握・向上、および 最適な結晶配向面の選択が必要不可欠である。また、これらの応用上の特性向 上のためには、交換磁気異方性の微視的な発現機構を明らかにする必要がある。 Single spin model や Domain wall model などの代表的なモデルにおいて、交 換磁気異方性を発現するための主要素の 1 つとして反強磁性層の磁気異方性が 示されている。そのため、反強磁性層の磁気異方性をもとに交換磁気異方性の 諸特性を議論することが有効であると考えられる。そこで本研究では、 Mn-Ir/Co-Fe 積層膜を用いて応用上の観点および物理的な観点から交換磁気異 方性を検討し交換磁気異方性の結晶配向面依存性を明らかにすること、極薄反 強磁性層厚での巨大交換磁気異方性の発現を実現すること、および、交換磁気 異方性の発現機構を明らかにすることを目的とした。

これらの検討に先立ち、第2節では Mn-Ir 膜の磁気異方性について検討を行った。Mn-Ir 膜の作製において下地層材料を最適化することによりその結晶配向面を(110)、(001)、(111)と変化させた擬単結晶膜を実現し、その結晶構造を評価した。そして、作製した Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶膜を Single spin model を 基にした磁気トルク解析することにより、それぞれの結晶配向面における Mn-Ir 膜の磁気異方性を評価した。

第3節では、単結晶スピンバルブ素子作製時において結晶配向面が交換磁気 異方性に及ぼす影響について Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜を用いて検討した。 Mn-Ir 層の結晶配向面を(110)、(001)、(111)と変化させ、それぞれの場合にお ける d_{AF}er、J_K、T_B、交換磁気異方性の誘導方向などに及ぼす影響を調べた。

第4節では、極薄反強磁性層厚でより大きな交換磁気異方性の発現を実現するため、一般的に交換磁気異方性の誘導のために行われる磁界中熱処理の条件を変化させることによる J_Kの増大を検討した。

第5節では、第4節までの検討から得られた実験結果といくつかの交換磁気 異方性のモデルと比較し、それらのモデルが交換磁気異方性を説明しうる限界 について検討した。また、その検討をもとに Mn-Ir/Co-Fe 積層膜における交換 磁気異方性の発現機構について考察を行った。

第6節に本研究の結論を述べた。



Fig.1-1 ハードディスク用磁気再生ヘッドの概略図.



Fig.1-2 表面を酸化された Co 微粒子の 77K における磁化曲線 28. 実線 は磁界中で冷却した場合を示し,破線は無磁界中で冷却した 場合を示したものである.



5

Fig.1-3 種々の反強磁性材料を用いた交換結合膜の一方向異方性定数 *J*Kの反強磁性層厚 *d*AF 依存性.



Fig.1-4 Si/ SiO₂/Ta 50Å/ Ni-Fe 20Å/ Cu 50Å/ Mn·Ir *d*_{AF}/ Co_{100-x}Fe_x 40Å/ Cu 10Å/Ta 20Åの膜構造を持つ交換結合膜の一方向異方 性定数 *J*_Kの Co-Fe 組成依存性 ⁶⁶.



\$

Fig.1-5 Si/ SiO₂/ Ta 50Å/ Ni-Fe 20Å/ Cu 50Å/ Mn-Ir d_{AF}(= 20 ~ 200Å)/ Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/ Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜の 一方向異方性定数 J_Kの熱処理温度 T_a依存性 ⁶⁷.



٢



- 19 -



Fig.1-7 Single spin model による計算結果. (a)交換結合磁界 H_{ex}の反 強磁性層厚 d_{AF} 依存性. (b) d_{AF}^{cr} 以下,および(c) d_{AF}^{cr} 以上の場合 の磁気トルク曲線および概略図である.



ς



Fig.1-8 Single spin emsemble model^{70,71}.



5

Fig.1-9 反強磁性層の磁気異方性に2回対称を仮定したSingle spin model
 により計算した (a)磁気トルク曲線の印加磁界依存性(K_{AF}²⁰d_{AF} / J = 0.3), (b)磁気トルク曲線の振幅の印加磁界依存性.



Fig.1-10 反強磁性層の磁気異方性に4回対称を仮定したSingle spin model により計算した (a)磁気トルク曲線の印加磁界依存性($K_{AF}^{4\theta}d_{AF}/J$ = 0.15), (b)磁気トルク曲線の振幅の印加磁界依存性.



Fig.1-11 反強磁性層の磁気異方性に6回対称を仮定したSingle spin
 modelにより計算した (a)磁気トルク曲線の印加磁界依存性
 (K_{AF}⁶⁰ d_{AF} / J = 0.08), (b)磁気トルク曲線の振幅の印加磁界依存性.

	(110) orientation	(001) orientation	(111) orientation
18at%Ni-Mn	$K_{AF} \xrightarrow{20}$	c/a = 1.01	
	$K_{\rm AF}^{2\theta}$ =3.2 × 10 ⁵ erg/cm ³	$K_{\rm AF}^{4\theta}$ =1.4 × 10 ⁴ erg/cm ³	$K_{\rm AF}^{6\theta}$ =7.4 × 10 ³ erg/cm ³
23at%Ni-Mn		K _{AF} 40	和前时的LCM和信息 医LM和生产指针结合 系统结合振动的指数
tronal and	c∕a = 0.985	c/a 1	likes a de actor to BR
ALC: 35. 14	$K_{\rm AF}^{2\theta}$ = 2.0 × 10 ⁵ erg/cm ³	$K_{\rm AF}^{4\theta}$ =9.5 × 10 ³ erg/cm ³	的 在 國 法 國 出 历 会 都

Fig.1-12 結晶配向面による Mn-Ni 膜の磁気異方性の変化 73

第2節 Mn-Ir 擬単結晶膜の作製とその磁 気異方性の評価

第1節で述べたように、ハードディスク装置の高記録密度化に伴う磁気再生 ヘッドの狭ギャップ化を実現するためには、スピンバルブ膜において最も厚み を持つ反強磁性層の膜厚(d_{AF})を低減することが有効である。そのため、交換磁 気異方性を発現する反強磁性層の臨界膜厚(d_{AF} ^{cr})が最も薄い材料である Mn·Ir⁷⁵は、スピンバルブ膜に用いる反強磁性材料として有効であると考えられ る。 d_{AF} ^{cr}は、Single spin model⁷⁶では d_{AF} ^{cr}= J/K_{AF} 、Domain wall model⁷⁷では d_{AF} ^{cr} $\propto \sqrt{A/K_{AF}}$ のように示され、反強磁性材料の磁気異方性(K_{AF})と密接な関係が あると考えられる。甲野藤は Mn-Ni 膜の磁気異方性を評価し、Fig.1-12に示す ようにその大きさ及び対称性が結晶配向面に依存することを明らかにしている ⁷⁸。Mn·Ir 膜についても Mn·Ni 膜と同様にその磁気異方性が結晶配向面の違い によって変化することが考えられる。そうした場合、Mn·Ir 膜の極薄 d_{AF} ^{cr}を実 現するためには、それぞれの結晶配向面における K_{AF} 把握することが重要であ る。そこで本節では、種々の結晶配向面を持つ Mn·Ir 擬単結晶膜を作製し、そ の磁気異方性を評価する。

2-1 では、Mn-Ir 膜の磁気異方性の評価に要する種々の結晶配向面の Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜を、MgO 単結晶基板を用いて作製する。その際、 より良好な擬単結晶積層膜を実現すべく、下地層材料として種々の F.C.C.系材 料および B.C.C.系材料を用いて検討を行う。

2-2 では、種々の結晶配向面の MgO 単結晶基板上に、前項において選択した 最適な下地層を用いて Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜を作製し、その結晶構造の 評価を行う。

2-3 では、前項で作製した Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜を Single spin model を基に磁気トルク法によって解析し、種々の結晶配向面における Mn-Ir 膜の磁 気異方性を評価する。

2-1. 種々の下地層を用いた Mn-Ir 擬単結晶膜の作製

本項では、Mn·Ir 膜の磁気異方性の評価に要する Mn·Ir 擬単結晶膜の作製を 行う。F.C.C.構造で反強磁性を示すγ·Mn·Ir は本研究で用いた組成域 (25at.%Ir·Mn)では Fig.3·1 に示した平衡状態図⁷⁹からわかるように 900°C 以上 で存在する高温安定相である。本項では、下地層材料を検討し良好な F.C.C.構 造を持つ Mn·Ir 膜の形成を実現する。下地層としては種々の F.C.C.系材料およ び B.C.C.系材料を用いて検討を行う。また、甲野藤は、積層膜の各界面間での 熱拡散を防止するため、一般的に用いられる基板加熱⁸⁰を行わず、バイアススパ ッタリング法を用いることによって MgO 単結晶基板上への Mn·Ni 擬単結晶膜 の作製を実現している⁴。そのため、本検討においても下地層作製時にバイアス スパッタリング法を用いることによって MgO 単結晶基板上へエピタキシャル 成長をさせ、その下地層上に Mn·Ir 膜を成膜することによって擬単結晶膜を実 現する。

F.C.C.下地層

F.C.C.材料を用いた下地層には、MgO 単結晶基板(a = 4.21 Å)および Mn-Ir(a = 3.78 Å)に対して、ミスフィットを小さくする材料である Pt (a = 3.92 Å)および Au (a = 4.08 Å)、格子定数の小さい材料である Cu (a = 3.61 Å)、Cu₈₅Pt₁₅や Cu₇₆Au₂₄の合金膜、更に Cu/Pt、Cu/Au、Ni-Fe/Cu などの積層膜を用いて検討を行った。

Fig.3・2 に、F.C.C.下地層を用いて作製した MgO{001}/ U.L. 200Å or (U.L.1 200Å /U.L.2 50Å)/ Mn·Ir 100Å/ Co·Fe 40Å/ Cu 20Å 積層膜の XRD プロファイ ルを示す。下地層に Au および Pt を用いた積層膜の場合には、MgO 単結晶基板 からの回折線以外にはそれぞれ 20 = 38.3°および 39.8°付近に Au(111)面および Pt(111)面からの回折線のみ観測され、Mn·Ir 層からの回折線は観測されなかった。また、Cu/Pt や Cu/Au を有する下地層を用いた場合においても、Mn·Ir 層 からの回折線は観測されなかった。Ni·Fe/Cu を用いた場合には、20 = 70.2°および 74.0°付近にそれぞれ Mn·Ir(220)面および Cu(220)面からの回折線が観測 されたが、それらの強度は小さく良好な結晶構造が形成されていないことがわ かる。これらに対し、下地層に Cu や Cu 系合金である Cu·Pt および Cu·Au を 用いた場合においては、下地層の(002)面からの回折線および Mn·Ir 層がエ ピタキシャル成長していることがわかる。また、それぞれの場合の Mn·Ir(002) 面からの回折線を比較するとその強度および半値幅が同程度であり、いずれの 下地層の場合においても良好な結晶構造を形成していることがわかる。

結果として、MgO単結晶基板と Mn-Ir 層とのミスフィットが大きい Cu を下 地層に用いた場合にエピタキシャル成長が促進されることが明らかとなった。

B.C.C.下地層

下地層に用いる材料として、上記の F.C.C.材料以外に B.C.C.材料についても 検討を行った。本検討ではγ ·Mn·Ir 相の結晶成長を考慮して、第1層目の下地 層(U.L.1)として Cr または Fe を MgO 単結晶基板上に作製し、第2層目の下地 層(U.L.2)には F.C.C.構造の Au または Cu を積層した。

2 - 1. 種々の下地園を浴いた Marie 脱単局品成の作時

Fig.3·3 に、B.C.C.下地層を用いて作製した MgO{001}/ U.L.1 50Å/ U.L.2 200Å/ Mn-Ir 100Å/ Co-Fe 40Å/ Cu 20Å 積層膜の XRD プロファイルを示す。い ずれのプロファイルにおいても 20 = 65 ~ 67°に Cr および Fe の(002)面に起因 する回折線が観測された。U.L.2 に Au を用いた場合には、20 = 38.3°付近に Au(111)面からの回折線のみ観測され、Mn-Ir 層からの回折線が観測されなかった。これは Au 層が B.C.C.下地層にかかわらず(111)面配向し、2·1 での検討結 果と同様に Au 層上に Mn-Ir 層が結晶成長をしていないことがわかる。しかし ながら、Cu を用いた場合には、Mn-Ir(220)面および Cu(220)面からの回折線が 20 = 70.3°および 74.3°付近に観測された。これらの積層膜の極点測定を行い、 MgO[110] // B.C.C.[100] // Mn-Ir[110] or Mn-Ir[001]、MgO(001) // B.C.C.(001) // Mn-Ir[20)の方位関係でエピタキシャル成長し、Mn-Ir 膜は双晶となってい ることを確認している。本研究では、Mn-Ir 膜の磁気異方性を擬単結晶膜の磁 気トルク解析によって評価することを目的としているので、Mn-Ir 層において 双晶を形成している積層膜は不適である。

以上のように、より良好な Mn-Ir 擬単結晶積層膜の作製を目的に、下地層と して F.C.C.材料および B.C.C.材料を用いて検討を行った結果、Cu 系材料が最 も有効であることが分かった。しかしながら、下地層作製時の利便性を考慮す ると Cu-Pt や Cu-Au などの合金膜よりも Cu が有用であると考えられる。そこ で、以降の検討においては下地層を Cu とした積層膜を用いる。

2-2. Cu 下地層を用いた Mn-Ir 擬単結晶膜の結晶構造

前項では、種々の下地層を用いてより良好な Mn-Ir 擬単結晶膜の作製を検討 した。その結果、下地層に Cu を用いた場合に良好な Mn-Ir 擬単結晶膜が形成 されることが分かった。本項ではそれらの結果をもとに Cu 下地層を用いた Ni-Fe/ Mn-Ir 擬単結晶積層膜を種々の結晶配向面について作製し、その結晶構 造の評価を行う。

Mn·Ir 擬単結晶積層膜の結晶配向面は、MgO 単結晶基板の異なる結晶配向面 ({110}、{001}、{111})上に最適化したバイアススパッタリングによって Cu 下地 層をエピタキシャル成長させることによって変化させている。バイアススパッ タリング時における最適化された基板バイアス電圧は、MgO{001}単結晶基板使 用時では約·10V、MgO{110}, {111}単結晶基板使用時では約·30V であった。

結晶構造

Fig.3・4 に、MgO {110}, {001}, {111}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の XRD プロファイルを示す。MgO {110}単結晶基板上に作製した場 合には、基板からの回折線以外に 20 = 70.3°および 74.3°付近に Mn-Ir(220)面お よび Cu(220)面からの回折線のみが観測され、積層膜が(220)面に優先配向して いることが分かる。MgO {001}単結晶基板および MgO {111}単結晶基板上に作製 した積層膜の場合も同様に、基板からの回折線以外には Cu 層および Mn-Ir 層 に起因する回折線のみ観測された。MgO {001}単結晶基板上に作製した積層膜で は、20 = 48.2°および 50.5°付近に Mn-Ir(002)面および Cu(002)面からの回折線 が観測され、また、MgO {111}単結晶基板上に作製した積層膜では、20 = 41.5° および 43.4°付近に Mn-Ir(111)面および Cu(111)面からの回折線が観測された。 これらの結果から、積層膜がそれぞれ(002)面および(111)面に優先配向している ことが分かった。

Fig.3-5 に、MgO {110}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の (a)MgO {111}、(b)Cu {111}および(c)Mn-Ir {111}に関する極点図をを示す。(b)およ び(c)のα = 45°付近に見られる 2 回対称の回折スポットは、MgO {001}によるも のである。(a)、(b)、(c)のいずれの極点図に関しても、{111}による回折スポッ トが 2 回対称として得られ、それらの方位が一致していることが分かる。これ らの結果から、Cu 層および Mn-Ir 層は、

MgO(110) // Cu(110) // Mn·Ir(110),

MgO[001] // Cu[001] // Mn-Ir[001]

の方位関係を持って MgO{110}単結晶基板に対しエピタキシャル成長している ことがわかった。

Fig.3-6 に、MgO {001}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の (a)MgO {111}、(b)Cu {111}および(c)Mn-Ir {111}に関する極点図をを示す。(a)、(b)、 (c)のいずれの場合に関しても4回対称の極点図が得られていることから、Cu 層 および Mn-Ir 層が MgO {001} 基板上に

MgO(001) // Cu(001) // Mn-Ir (001),

MgO[100] // Cu[100] // Mn·Ir[100]

の方位関係でエピタキシャル成長していることがわかった。

Fig.3-7 に、MgO {111}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の (a)MgO {111}、(b)Cu {111}および(c)Mn-Ir {111}に関する極点図をを示す。(b)およ び(c)のα = 35°付近に見られる3回対称の回折スポットはMgO {001}によるもの である。(a)の場合では3回対称、(b)および(c)の場合では6回対称として{111} による回折スポットが得られ、それらの方位が一致していることが分かる。(b) および(c)で見られた6回対称の{111}の回折スポットは、Cu 層および Mn-I 層が 双晶を形成していることを示している。これらの結果から、Cu 層および Mn-Ir 層は、

MgO(111) // Cu(111) // Mn-Ir (111)、

 $MgO[1\overline{1}0] // Cu[1\overline{1}0] // Mn \cdot Ir[1\overline{1}0],$

および MgO[110] // Ću[110] // Mn·Ir[110]

の方位関係を持って MgO {110}単結晶基板に対しエピタキシャル成長している ことがわかった。

以上の X 線回折測定による構造解析の結果から得られた MgO/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/ Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜のエピタキシャル関係の概略図および Mn-Ir 層の軸比(c/a)を Fig.3-8 に示す。Mn-Ir 層の結晶構造は、(110)面配向の 積層膜では F.C.T.構造(c/a = 0.99)、(001)面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 1.02)、(111)面配向の積層膜では F.C.C.構造であった。

表面形態

Fig. 3-9 に、MgO {110}, {001}, {111}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の最表面の AFM 像を示す。3-1 で示したようにいずれの結晶配向面 の場合においても Mn-Ir 膜は面内高配向のエピタキシャル膜であるが多結晶状 態である。本研究ではこのような膜を擬単結晶膜と呼んでいる。(111)面配向の 積層膜においては、MgO 単結晶基板表面の研磨傷を反映して R_a が少し大きく なっている。しかしながら、 いずれの結晶配向面の場合においても $R_a = 0.8 \sim 6.2$ Å、 $D_{in-plane} = 200 \sim 400$ Å の良好な積層膜が作製されていることがわかった。



5





Fig.3-2 F.C.C. 下地層を用いた MgO{001}/ U.L. 200Å or (U.L.1 200Å/U.L.2 50Å) / Mn-Ir 100Å/ Co-Fe 40Å/ Cu 20Å 積層膜の XRD プロファイル.



(

Fig.3-3 B.C.C.下地層を用いた MgO{001}/ U.L.1 50Å/ U.L.2 200Å/ Mn-Ir 100Å/ Co-Fe 40Å/ Cu 20Å 積層膜の XRD プロファイル.



Fig.3-4 MgO/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の XRD プロファイル. MgO 単結晶基板の結晶配向面はそれぞれ (a){110}, (b){001}, (c){111}である.



Fig.3-5 MgO{110}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/ Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の(a)MgO, (b)Cu, (c)Mn-Ir の{111}に関する極点図.



Fig.3-6 MgO{001}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/ Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の(a)MgO, (b)Cu, (c)Mn-Ir の{111}に関する極点図.



Fig.3-7 MgO{111}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/ Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜の(a)MgO, (b)Cu, (c)Mn-Ir の{111}に関する極点図.



Fig.3-8 構造解析によって決定した MgO/ Cu 200Å/ Ni-Fe 25Å/ Mn-Ir 100Å/ Cu 40Å 積層膜における Mn-Ir 層の軸比(c/a), および MgO 単結晶基板に対するエピタキシャル関係の概略図. MgO 単結晶基板はそれぞれ(a){110}, (b){001}, (c){111}である.





Fig.3-9 MgO / Cu 200Å / Ni-Fe 25Å / Mn-Ir 100Å / Cu 40Å 積層膜最表面の AFM 像. MgO 単結晶基板はそれぞれ(a){110}, (b){001}, (c){111}である.

2-3. Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の磁気トルク解析により評価した Mn-Ir 膜の磁気異方性

強磁性/反強磁性積層膜の交換磁気異方性の微視的な発現機構を検討する上で、 Single spin model や Domain wall model などでその主要素の1つとして示さ れている反強磁性層の磁気異方性を把握することは必要不可欠である。そこで 本項では、前項で作製した種々の結晶配向面の Ni-Fe/Mn·Ir 擬単結晶積層膜を 用い、Mn·Ir 膜の磁気異方性を評価する。第1節で述べたように、Single spin model に基づけば、dAF^{er}以下の反強磁性層厚を持つ強磁性/反強磁性単結晶膜の +分に大きな磁界を印加し飽和した磁気トルク曲線を評価することにより、反 強磁性層の磁気異方性を決定することが可能である 4.81。そこで、本項では dAF < dAF^{er}の場合の Ni-Fe/Mn·Ir 擬単結晶積層膜を用い、その Mn·Ir 膜の磁気異方 性を決定する。

Fig.3·10 には、MgO{110}/ Cu 200 Å/ Mn·Ir 20 Å/ Ni·Fe 200 Å/ Cu 40 Å の 膜構成を持つ積層膜の磁気トルク曲線の印可磁界依存性を示す。磁気トルク曲 線は成膜時の印加磁界方向 MgO[110]を $\theta = 0$ としている。原因は明らかでない が(110)面配向の Ni·Fe 擬単結晶膜で大きな磁気異方性が得られたため、(110) 面配向の積層膜に限り Ni·Fe 層の成膜時のプロセスガスを Ar90%+N₂10%の混 合ガスにし、Ni·Fe 層へ N₂を添加することにより軟磁性化を図った。低印加磁 界 (H = 40 Oe)において1回対称の曲線が見られたが、印加磁界 $H \ge 120$ Oe において $\theta = 0, \pi$ rad.に磁化容易軸を持つ2回対称の曲線になった。これは結晶 構造の対称性をよく反映していることがわかる。このような磁気トルク曲線の 変化は、Fig.1·9 (a)で示した反強磁性層の磁気異方性に2回対称を仮定した Single spin modelの計算結果とよく一致している。

これらの磁気トルク曲線に及ぼす Ni-Fe 層の磁気異方性の影響を確認した。 Fig.3-11 に MgO{110}/ Cu 200 Å/ Ni-Fe 200 Å/ Cu 40 Å の膜構成を持つ積層膜 の磁気トルク曲線の印加磁界依存性について示す。Fig.3-10 に示した積層膜と 同様に Ni-Fe 層の成膜時に N₂を添加している。Mn-Ir/Ni-Fe 擬単結晶積層膜の 磁気トルク曲線の振幅に対し、いずれの印加磁界においても Ni-Fe 擬単結晶積 層膜の磁気トルク曲線の振幅は十分に小さいことがわかる。よって、Ni-Fe 層 の磁気異方性が Mn-Ir/Ni-Fe 擬単結晶積層膜の磁気トルク曲線に及ぼす影響は 無視しても問題ないと考えられる。

Fig.3-12 に、Fig-3-10 で示した MgO{110}/ Cu 200 Å/ Mn-Ir 20 Å/ Ni-Fe 200 Å/ Cu 40 Å の膜構成を持つ積層膜の磁気トルク曲線から得られた θ 成分(1 回対称成分)、2 θ 成分(2 回対称成分)、および 4 θ 成分(4 回対称成分)の印加磁界依存性 を示す。印加磁界 $H \leq 90$ Oe においては θ 成分のみが存在し、印加磁界 H > 90 Oe においては 2 θ 成分が支配的になっていることがわかる。一般にこのような

磁気トルク曲線の特性が変化する磁界を臨界磁界(Hr)と呼ぶ。Hr以下において は、印加磁界によって生じる静磁エネルギーが小さく、交換磁気異方性によっ て Mn-Ir 層に固着されている Ni-Fe 層のスピンが印加磁界に追従せず揺らぎを 受ける程度であるために、磁気トルク曲線に0成分のみが現れている。一方、 Hr 以上においては、印加磁界によって Ni-Fe 層のスピンが回転し Mn-Ir 層の スピンもそれに追従するために、磁気トルク曲線には Mn-Ir 層の磁気異方性の 対称性が反映される。Hr 以上の磁気トルク曲線では 20成分が支配的であるこ とから、(110)面配向の Mn-Ir 膜の磁気異方性が<110>を磁化容易軸に持つ膜面 内に2回対称であることがわかる。これらの磁気トルク曲線の振幅の印加磁界依 存性を Fig.3-13 に示す。Single spin model によって計算した結果(Fig.1-9 (b)) と同様に、高印加磁界において磁気トルク曲線の振幅は飽和し、その値は 0.34 dyn·cm/cm²であることがわかる。

Fig.3-14 には、MgO{001}/ Cu 200 Å/ Ni-Fe 40 Å/ Mn-Ir 15 Å/ Cu 40 Å の膜 構成を持つ積層膜の磁気トルク曲線の印加磁界依存性を示す。磁化トルク曲線 は成膜時の印加磁界方向 MgO[100]を $\theta = 0$ としている。低印加磁界(H = 40 Oe) において1回対称の曲線が見られたが、高印加磁界 $H \ge 500$ Oe において $\theta = \pi/4$, $3\pi/4$, $5\pi/4$, $7\pi/4$ rad.に磁化容易軸を持つ4回対称の曲線になり、結晶構造の対 称性をよく反映していることがわかる。これらの磁気トルク曲線の変化は、 Fig.1-10 (a)で示した反強磁性層の磁気異方性に 4 回対称を仮定した Single spin model の計算結果とよく一致していることがわかる。

これらの磁気トルク曲線においてNi-Fe層の磁気異方性の影響を確認するた めに、MgO{001}/Cu 200 Å/Ni-Fe 40 Å/Cu 40 Åの膜構成を持つ積層膜の磁気 トルク曲線の印可磁界依存性を検討した。その結果を、Fig.3-15に示す。いずれ の印加磁界において4回対称の磁気トルク曲線が見られる。しかしながら、それ らの振幅はFig.3-14に示したいずれの印加磁界の磁気トルク曲線の振幅に対し ても十分に小さく、Ni-Fe層の磁気異方性がMn-Ir/Ni-Fe擬単結晶積層膜の磁気 トルク曲線に及ぼす影響は無視しても問題ないと考えられる。

Fig.3-16 に、Fig.3-14 で示した MgO{001}/ Cu 200 Å/ Ni-Fe 40 Å/Mn-Ir 15 Å/ Cu 40 Å の膜構成を持つ積層膜の磁気トルク曲線から得られたθ成分、20成分、 および 40成分の印加磁界依存性を示す。H^{er}(= 40 Oe)以下において0成分のみが 存在するが、H^{er}以上において 40成分が発現し、高印加磁界下において 40成分 が支配的になっていることがわかる。よって、(001)面配向の Mn-Ir 膜の磁気異 方性が 4 回対称を示すことがわかる。これらの磁気トルク曲線の振幅の印加磁 界依存性を Fig.3-17 に示す。磁気トルク曲線の振幅は印加磁界の増加とともに 増大し、高印加磁界下において飽和していることがわかる。その振幅の飽和値 は 0.029 dyn·cm/cm² である。 Fig-3-18 に、MgO{111}/ Cu 200 Å/ Ni-Fe 40 Å/ Mn-Ir 15 Å/ Cu 40 Å の膜構 成を持つ積層膜の磁気トルク曲線の印加磁界依存性を示す。比較のために MgO{111}/ Cu 200 Å/ Ni-Fe 40 Å / Cu 40 Å の膜構成を持つ積層膜の磁気トル ク曲線の印加磁界依存性を Fig.3·19 に示す。磁化トルク曲線は成膜時の印加磁 界方向 MgO [110]を $\theta = 0$ としている。(111)面配向の場合においては、 Ni-Fe/Mn-Ir 積層膜の交換磁気異方性によるトルクの振幅が小さく、Ni-Fe 層の 磁気異方性が磁気トルク曲線に影響を及ぼしていることがわかる。しかしなが ら、H = 400 Oe において振幅は小さいが6回対称の成分が現れていることがわ かる。

Fig.3-20 に、MgO{111}/ Cu 200 Å/ Ni-Fe 40 Å/ Mn-Ir 15 Å/ Cu 40 Å の膜構 成を持つ積層膜の磁気トルク曲線から得られたθ成分、20成分、40成分および 60成分(6 回対称成分)の印加磁界依存性を示す。低印加磁界下においては0成分 が見られたが、高印加磁界下においては 20成分、40成分および 60成分も見られ ることがわかる。他の結晶配向面の場合を考慮すると、(111)面配向の Mn-Ir の 磁気異方性の場合にも結晶構造の対称性を反映し6回対称を示すと考えられる。 そこで本研究では磁気トルク曲線から得られた 60成分の高印加磁界での値を用 い Mn-Ir の *K*_{AF}⁶⁰を決定する。

Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の磁気トルク曲線から得られた、それぞれの結 晶配向面におけるトルク振幅の飽和値((111)面配向の場合は 60成分の高印加磁 界での飽和値)を用い KAFを決定した。KAFの算出は、第1節で示した以下の式 を用いて行った。

$K_{AF}^{2\theta} = (tL)^{saturate} / 2d_{AF}$:(110)面配向の場合	eq.3-1
$K_{AF}^{4\theta} = (tL)^{saturate} / 4d_{AF}$:(001)面配向の場合	eq.3-2
$K_{AF}^{6\theta} = (tL)^{saturate} / 6d_{AF}$:(111)面配向の場合	eq.3-3

Fig.3・21 に、それぞれの結晶配向面における Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の 磁気トルク曲線から決定した Mn-Ir の K_{AF} 、および Mn-Ir 膜の磁化容易方向を 示す。Mn-Ir 膜の場合も Mn-Ni 膜 4.7 と同様に、磁化容易方向は結晶構造の対 称性をよく反映し、 K_{AF} は結晶配向面によって大きく異なることがわかる。(110) 面配向では $K_{AF}^{2\theta} = 8.5 \times 10^5$ erg/cm³、(001)面配向では $K_{AF}^{4\theta} = 5.0 \times 10^4$ erg/cm³、 および(111)面配向では $K_{AF}^{6\theta} = 10^3 \sim 10^4$ erg/cm³であった。緒言で述べたよう に、強磁性/反強磁性積層膜において極薄 d_{AF}^{cr} の実現のためには、Single spin model および Domain wall model では K_{AF} がより大きくある必要がある。よっ て Mn-Ir 膜を用いた場合では、(110)面配向の場合に極薄 d_{AF}^{cr} が実現されると
期待される。

本検討では得られた磁気トルク曲線を eq.3·1 ~ 3·3 で示したエネルギー式を を用い Mn-Ir 膜の磁気異方性の評価を行った。しかしながら、Mn-Ir 膜の磁気 異方性はいずれの結晶配向面においてもそれぞれの結晶構造の対称性を強く反 映しており、これらの磁気異方性は結晶磁気異方性と考えられる。そこで、Mn-Ir 膜が F.C.C.構造や F.C.T.構造を形成していることを考慮し、立方磁気異方性を 用いて本検討で得られた磁気トルク曲線の考察を行った。

Single spin model で与えらるエネルギー式は既に述べたように

 $tE = E_{AF}d_{AF} - J_K \cos(\beta - \alpha) - M_s d_F H \cos(\theta - \beta)$

と示される。ここで、*E*AF は単位体積あたりの反強磁性層の磁気異方性エネルギーである。印加磁界が十分に大きく強磁性層のスピンが磁界に完全に追従した場合、本式の第3項は定数項となる。そうした場合、磁気異方性を考慮したエネルギー式

 $E = E_A - M_s H \cos(\theta - \alpha)$

と良く対応していることがわかる。そもそも $d_{AF} < d_{AF}$ での場合においては、強磁性層のスピンに反強磁性層のスピンが界面の結合エネルギーによって遅れを 生じながら追従しており、これは立方磁気異方性を考えた場合の強磁性層のス ピンが印加磁界に遅れながら追従する中間磁界の状態と同等であると考えられ る。そこで中間磁界での立方磁気異方性と Single spin model で示される磁気異 方性を比較検討した。

Fig.3-22 ~ 3-24 にそれぞれの結晶配向面を仮定した場合の (a) Single spin model により計算した磁気トルク曲線($d_{AF} < d_{AF}$ cr)、および (b)立方磁気異方性 を仮定した磁気トルク曲線($K_1 = K_2 = 1$)を示す。いずれの結晶配向面において も強磁性層のスピンが印加磁界に遅れながら追従している磁界は M_sH=1の場 合であることがわかる。この中間磁界における(001)面および(111)面の磁気トル ク曲線はそれぞれ4回対称および6回対称となっており、Single spin modelの 計算結果と良く一致していることがわかる。それに対し(110)面の磁気トルク曲 線では、4回対称が強く現れ Single spin model の計算結果とは異なる形状であ ることがわかる。この立方磁気異方性の検討では K1 = K2 = 1 以外の場合につい ても検討を行い、いずれの結晶配向面においても中間磁界において同様の対称 性を持つ磁気トルク曲線が現れることを確認している。これらの比較結果をふ まえると、(001)面および(111)面配向の磁気トルク曲線では立方磁気異方性での 説明が可能であると考えられるが、(110)面配向の場合では立方磁気異方性での 説明が困難であることがわかる。Fig.3-8 で示したように(110)面配向の積層膜 では Mn-Ir 層は c/a = 0.99 の F.C.T.構造であるため、それを反映した一軸異方 性が生じている可能性が考えられる。



Fig.3-10

MgO{110} / Cu 200Å / Mn·Ir 20Å / Ni·Fe 200Å / Cu 40Å 積層膜の 磁気トルク曲線の印可磁界依存 性.

5



Fig.3-11

MgO{110} / Cu 200Å / Ni-Fe 200Å / Cu 40Å 積層膜の磁気トル ク曲線の印可磁界依存性.



Fig.3-12 MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn·Ir 20Å/ Ni·Fe 200Å/ Cu 40Å 積層膜の磁気トルク曲線から得られるθ成分(●), 20成分(▲), 40成分(■)の印可磁界依存性.



Fig.3-13 MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn-Ir 20Å/ Ni-Fe 200Å/ Cu 40Å 積層膜の磁気トルク曲線の振幅の印可磁界依存性.



Fig.3-14 MgO{001} / Cu 200Å / Ni-Fe 40Å / Mn-Ir 15Å / Cu 40Å 積層膜の磁気ト ルク曲線の印可磁界依存性.



Fig.3-15

MgO{001} / Cu 200Å / Ni-Fe 40Å / Cu 40Å 積層膜の磁気トルク曲線の 印可磁界依存性.



Fig.3-16 MgO{001}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 40Å/ Mn-Ir 15Å/ Cu 40Å 積層膜の磁気トルク曲線から得られるθ成分(●), 20成分(▲), 40成分(■)の印可磁界依存性.



Fig.3-17 MgO{001}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 40Å/ Mn-Ir 15Å/ Cu 40Å 積層 膜の磁気トルク曲線の振幅の印可磁界依存性.







Fig.3-19

MgO{111} / Cu 200Å / Ni-Fe 40Å / Cu 40Å 積層膜の磁気トルク曲線の印可磁 界依存性.



\$

Fig.3-20 MgO{111}/ Cu 200Å/ Ni-Fe 40Å/ Mn-Ir 15Å/ Cu 40Å 積層膜の磁気トルク曲線から得られるθ成分(●), 20成分(▲), 40成分(■), 60成分(◆)の印可磁界依存性.



Fig.3-21 結晶配向面の異なる Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の磁気トル ク解析によって決定した Mn₇₅Ir₂₅の磁気異方性.



Fig.3-22 (a)反強磁性層の磁気異方性に 2 回対称を仮定した Single spin model により計算した磁気トルク曲線($d_{AF} < d_{AF}^{cr}$, $K_{AF}^{2\theta} d_{AF}/J = 0.3$),および(b)立方磁気異方性を仮定した(110) 面での磁気トルク曲線($K_1 = K_2 = 1$).



Fig.3-23 (a)反強磁性層の磁気異方性に 4 回対称を仮定した Single spin model により計算した磁気トルク曲線($d_{AF} < d_{AF}^{cr}$, $K_{AF}^{4\theta} d_{AF}/J = 0.15$),および(b)立方磁気異方性を仮定した (100)面での磁気トルク曲線($K_1 = K_2 = 1$).



Fig.3-24 (a)反強磁性層の磁気異方性に 6 回対称を仮定した Single spin model により計算した磁気トルク曲線($d_{AF} < d_{AF}^{cr}$, $K_{AF}^{6\theta} d_{AF}/J = 0.08$),および(b)立方磁気異方性を仮定した (111)面での磁気トルク曲線($K_1 = K_2 = 1$).

2-4. 結言

本節では、磁気再生ヘッドの狭ギャップ化のための極薄 *d*AF^{er}の実現を考えた 場合に、Single spin model や Domain wall model などで *d*AF^{er}を決定する要素 として示されている反強磁性層の磁気異方性について検討を行った。具体的に は、MgO 単結晶基板上にバイテススパッタリング法によって成膜した下地層を 用いて、種々の結晶配向面の Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶膜を作製し、その磁気トル ク曲線の Single spin model による解析から Mn-Ir 膜の磁気異方性の評価を行 った。以下に、本節で得られた知見を小括する。

1 種々の下地層を用いた Mn-Ir 擬単結晶膜の作製

MgO{001}単結晶基板上に下地層として F.C.C.材料および B.C.C.材料を用い、 その上に積層される Mn·Ir 膜の結晶成長を XRD によって評価した。その結果、 下地層に Cu および Cu 系合金を用いた場合に下地層および Mn·Ir 層が MgO 単 結晶基板上にエピタキシャル成長し、最も良好な Mn·Ir 擬単結晶膜が作製され た。

2 Cu 下地層を用いた Mn-Ir 擬単結晶膜の結晶構造

X 線回折測定による構造解析の結果から、バイアススパッタリング法によっ て作製した Cu 下地層上の Mn·Ir 擬単結晶膜の結晶構造は、種々の結晶配向面 の MgO 単結晶基板({110}、{001}、{111})上にそれぞれエピタキシャル関係を持 って結晶成長し、結晶配向面の異なる Mn·Ir 擬単結晶積層膜を実現できた。ま た、Mn·Ir 層の結晶構造は(110) 面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 0.99)、 (001) 面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 1.02)、(111)面配向の積層膜では F.C.C.構造であった。

Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の磁気トルク解析により評価した Mn-Ir 膜の磁 気異方性

種々の結晶配向面を持つ Ni-Fe/Mn-Ir 積層膜の磁気トルク解析を行った結果、 十分に大きな印加磁界において(110) 面配向の積層膜では 2 回対称、(001) 面配 向の積層膜では 4 回対称の磁気トルク曲線が現れ、Mn-Ir 膜の磁気異方性はい ずれも Mn-Ir 層の結晶構造の対称性をよく反映した結果となった。(111) 面配 向の積層膜では Mn-Ir 層の磁気異方性が小さく、強磁性層の磁気異方性が磁気 トルク曲線に大きく影響を及ばした。しかしながら、高印加磁界下において振 幅は小さいが 6 回対称の成分が見られ、他の結晶配向面の場合と同様に Mn-Ir 膜の磁気異方性が Mn-Ir 層の結晶構造の対称性を反映した結果となった。また、 磁気トルク曲線の飽和振幅から算出した Mn-Ir 膜の K_{AF} は結晶配向面によって 大きく異なり、(110)面配向では $K_{AF}^{2\theta} = 8.5 \times 10^5 \text{ erg/cm}^3$ 、(001) 面配向では *K*_{AF}^{4θ} = 5.0×10⁴ erg/cm³、(111) 面配向では *K*_{AF}^{6θ} = 10³~10⁴ erg/cm³ となった。
 また、それぞれの結晶配向面の磁気トルク曲線を立方磁気異方性を考慮し検討を行った結果、(001)および(111)面配向の場合では立方磁気異方性によって説明可能であるが、(110)面配向の場合での一軸異方性は立方異方性での説明は困

難であることがわかった。

- 47 -

第3節 Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の交 換磁気異方性の結晶配向面依存性

第2節において、種々の結晶配向面の Mn-Ir 膜の磁気異方性について検討した。その結果、Mn-Ni 膜の場合⁸²と同様に結晶配向面の違いによって Mn-Ir 膜の KAF は大きく変化し、その対称性は結晶構造の対称性を反映していることがわかった。本節では将来磁気再生ヘッド 1 素子が 1 結晶粒で構成される単結晶スピンバルブ素子が実現された場合に、結晶配向面がその交換磁気異方性に及ぼす影響について検討する。

強磁性/反強磁性積層膜の交換磁気異方性の諸特性は、いくつかのモデルによって反強磁性層の磁気異方性と関係を持っていることが示されている。反強磁 性層の臨界膜厚(d_{AF} ^{cr})は、Single spin model⁸³では d_{AF} ^{cr} = J/K_{AF} 、Domain wall model⁸⁴では d_{AF} ^{cr} $\propto \sqrt{A/K_{AF}}$ と表すことがでる。 J_{K} に関しては、Single spin model では $J_{K} \sim J = K_{AF} d_{AF}$ ^{cr}、Domain wall model では $J_{K} = 2\sqrt{AK_{AF}}$ と表せられる。 ブロッキング温度(T_{B})に関しては Nishioka らのモデル⁸⁵によって反強磁性粒子 の大きさが同じ場合、 K_{AF} が大きくなると T_{B} が高くなる($kT_{B} \approx K_{AF}v_{AF}$)ことが わかる。また、交換磁気異方性の誘導可能な方向は Single spin model および Domain wall model よれば反強磁性層の磁化容易軸、つまり K_{AF} の対称性を反 映することがわかる。以上のように、いずれの特性においても反強磁性層の磁 気異方性が密接に関係していると考えられ、第 2 節で得られた結果をふまえる と単結晶素子実現時において結晶配向面の違いが交換磁気異方性の諸特性に及 ぼす影響が考えられる。そのため、本節では Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜を用 いて交換磁気異方性の結晶配向面依存性について検討する。 3-1においては、種々の結晶配向面の Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜を作製し、 その微細構造の解析を行う。

3-2 においては、積層膜の交換磁気異方性の熱処理温度依存性について検討し、 それぞれの結晶配向面の場合で最適な熱処理温度を決定する。

3-3 においては、それぞれの結晶配向面において dAF を変化させた積層膜を用い結晶配向面の違いによる JK および dAF^{cr}の変化を検討する。

3-4 においては、積層膜の交換磁気異方性の温度特性から TBの dAF および結 晶配向面の違いによる変化を検討する。

3-5 においては、それぞれの結晶配向面の積層膜における磁界中冷却による交換磁気異方性の誘導可能な方向について検討を行う。

3-6 においては、積層膜の強磁性層の磁化反転過程を磁区の変化を通して検討し、交換磁気異方性を誘導可能な方向との相関を考察する。

3-7 においては、前項までの実験結果から Mn-Ir 膜の磁気異方性と交換磁気 異方性との相関について考察を行う。

3-1. 積層膜の微細構造

本項では、第2節と同様に結晶配向面を(110)、(001)、(111)と変化させて Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜を作製し、その結晶構造および表面形態について 評価を行う。

結晶構造

Fig.4・1 に、作製した MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn·Ir *d*_{AF}(= 20 ~ 200Å)/ Co·Fe 40Å/ Cu 40Å 積層膜の XRD プロファイルを示す。MgO 単結晶基板からの回折線以外には、20 = 70.0°および 74.3°付近に Mn·Ir(220)面および Cu(220)面から の回折線が観測された。*d*_{AF} の増大とともに Mn·Ir(220)面からの回折線強度が 増大しており、Mn·Ir 層が(220)面に優先配向していることがわかる。

Fig.4-2 に、作製した MgO{001}/ Cu 200Å/ Mn-Ir *d*_{AF}(= 20 ~ 200Å)/ Co-Fe 40Å/ Cu 40Å 積層膜の XRD プロファイルを示す。MgO 単結晶基板からの回折線以外には、20 = 47.6°および 50.5°付近に Mn-Ir(002)面および Cu(002)面から の回折線が観測され、Mn-Ir 層が(002)面に優先配向をしていることがわかる。

Fig.4-3 に、作製した MgO{111}/ Cu 200Å/ Mn-Ir *d*_{AF}(= 20 ~ 200Å)/ Co-Fe 40Å/ Cu 40Å 積層膜の XRD プロファイルを示す。MgO 単結晶基板からの回折線以外には、少し干渉が見られるが 20 = 41.2°および 43.4°付近に Mn-Ir(111) 面および Cu(111)面からの回折線が観測され、Mn-Ir 層が(111)面に優先配向を していることがわかる。

以上のように、Cu下地層および Mn-Ir 層はそれぞれの結晶配向面の MgO 単結晶基板に対しエピタキシャル成長をしていることがわかる。これらの積層膜の結晶方位関係については極点測定の結果からも検討し、MgO 単結晶基板、Cu下地層、Mn-Ir 層が第2節で示した Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜と同様のエピタキシャル関係を持つことを確認している。また、Mn-Ir 層の結晶構造は、(110)面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 0.99)、(001)面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 1.01)、(111)面配向の積層膜では F.C.C.構造であり、第2節で磁気トルク解析を行った Mn-Ir 擬単結晶膜と同様の結晶構造であった。

表面形態

Fig.4・4 には、結晶配向面を変化させた MgO/ Cu 200Å/ Mn-Ir 100Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å 積層膜の最表面の AFM 像を示す。(111)面配向の積層膜では MgO 単結晶基板表面の研磨傷のために R_a が他の結晶配向面の積層膜に対して大きく なっている。これを考慮すると、結晶配向面によって多少の差があるが $R_a = 1.3 \sim 5.7$ Å、 $D_{in-plane} = 200 \sim 400$ Å の良好な積層膜が作製されていることがわかる。 また、同じ結晶配向面を有する積層膜では、 d_{AF} による $D_{in-plane}$ の変化は見られ るものの、 R_a に大きな変化がないことを確認している。



Fig.4-2

MgO{001} / Cu 200Å / Mn-Ir d_{AF}(= 20 ~ 200Å) / Co-Fe 40Å / Cu 40Å 積 層膜の XRD プロファイル.



Fig.4-1 MgO{110} / Cu 200Å / Mn-Ir d_{AF}(= 20 ~ 200Å) / Co-Fe 40Å / Cu 40Å 積層膜 の XRD プロファイル.

ς



Fig.4-3

MgO{111} / Cu 200Å / Mn·Ir d_{AF}(= 20 ~ 200Å) / Co·Fe 40Å / Cu 40Å 積 層膜の XRD プロファイル.







Fig.4-4 MgO/Cu 200Å/Mn-Ir 100Å/Co-Fe 40Å/Cu 40Å 積層膜最表面のAFM像. 基板の結晶配向面はそれぞれ(a){110}, (b){001}, および(c){111}である.

3-2. 交換磁気異方性の熱処理温度依存性

本項では、前項で示した種々の結晶配向面の Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の熱処理温度依存性について検討を行い、交換磁気異方性の誘導に 最適な熱処理温度を決定する。

Fig.4-5 に、MgO/ Cu 200Å/ Mn-Ir 100Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å 積層膜の一方向 異方性定数 $J_{\rm K}$ の熱処理温度依存性を示す。いずれの熱処理温度においても(110)、 (111)、(001)の結晶配向面の順に $J_{\rm K}$ が大きく誘導されていることがわかる。ま た、熱処理温度による $J_{\rm K}$ の変化は結晶配向面によって大きく異なる。(001)配 向の場合においては、熱処理温度 240 ~ 320°C では $J_{\rm K}$ に大きな変化がなく約 0.2 erg/cm²であることがわかる。しかしながら、(111)配向の場合においては、 熱処理温度 280°C で最大値 $J_{\rm K} = 0.43$ erg/cm²を示し、300°C では $J_{\rm K}$ が減少し ている。また、(110)面配向の場合には、熱処理温度 240°C で $J_{\rm K} = 0.68$ erg/cm² を示すが、より高温の熱処理温度では減少していることがわかる。これらの $J_{\rm K}$ の減少は、AFM 像で見られるように(001)面配向の場合に対し積層膜界面の粗 さが大きいために熱によって各積層が相互拡散したことによると考えられる。そこで、 本節においては、いずれの結晶配向面の積層膜においても熱処理による膜劣化が生 じていないと考えられる 240°C を最適な熱処理温度として検討を行う。



Fig.4-5 MgO/Cu 200Å/Mn-Ir 100Å/Co-Fe 40Å/Cu 40Åの 膜構造を持つ積層膜の一方向異方性定数 J_Kの熱処理温度依存性.積層膜の結晶配向面はそれぞれ●(110),■(001),および▲(111)である.

3-3. 結晶配向面による交換磁気異方性の変化

磁気再生ヘッドに用いる交換磁気異方性には、その狭ギャップ化の要求から 極薄の d_{AF}^{cr}、および、外部磁界、ESD、素子微細化による反磁界による強磁性 固定層の磁化反転の抑制からより大きな J_Kが求められている。本項では、前項 で決定した熱処理温度 240°C を用いて結晶配向面の異なる Mn·Ir/Co·Fe 擬単結 晶積層膜に磁界中熱処理を施し、その交換磁気異方性について検討する。

Fig.4-6 に、結晶配向面の異なる MgO/ Cu 200Å/ Mn-Ir 100Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造を持つ積層膜の J_K の d_{AF} 依存性を示す。比較のために、250°C で 磁界中熱処理を施した Si/SiO₂/ Ta 50 Å/ Ni-Fe 20 Å/ Cu 50 Å/ Mn-Ir d_{AF} (= 25 ~ 200 Å)/ Co-Fe 40 Å/ Cu 10 Å/ Ta 20 Å の膜構成を持つ(111)面配向の多結晶積 層膜の結果⁸⁶を合わせて示す。 J_K の最大値は結晶配向面の違いによって大きく 異なり、(001)面配向では 0.28 erg/cm²、(111)面配向では 0.47 erg/cm²、(110) 面配向では 0.73 erg/cm² となった。この(110)面配向の積層膜の J_K の最大値は、 現在スピンバルブヘッドに実用されている PtMn を用いた積層膜に比較し約 2 倍の値である。また、(111)面配向の積層膜においては、擬単結晶積層膜と多結 晶積層膜の J_K の値は同程度となった。しかしながら、いずれの結晶配向面を持 つ積層膜においても J_K の増大が急峻であり、 d_{AF} ^{cr} は約 30 Å とほぼ一定である ことがわかる。



Fig.4-6

MgO / Cu 200Å / Mn·Ir 100Å / Co·Fe 40Å /Cu 40Åの膜構造を持つ積層膜 の一方向異方性定数 J_K の 反強磁性層厚 d_{AF} 依存性. 積層膜の結晶配向面はそれ ぞれ(110), \blacksquare (001), お よび(111)である.(111) 面配向の多結晶積層膜の場 合(\triangle)もあわせて示す.

3-4. 交換磁気異方性の温度特性

交換磁気異方性における T_Bは、再生ヘッド動作時における安定性を保つために高 温であることが求められている。そこで本項では、種々の結晶配向面の Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における交換結合磁界 H_{ex}の温度依存性について検討し、Mn-Ir を反強磁性層に用いた積層膜でのより高い T_Bの実現を試みる。

Fig.4-7 に、MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn-Ir d_{AF} (= 40, 50, 100, 200Å)/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造を持つ積層膜の交換結合磁界 H_{ex} の温度依存性を示す。 い ずれの d_{AF} の積層膜においても温度の上昇とともに H_{ex} が単調に減少し消失し ていることがわかる。また、 T_B は d_{AF} の増大とともに上昇していることがわかる。

Fig.4-8 に、MgO{001}/ Cu 200Å/ Mn-Ir d_{AF} (= 40, 50, 100, 200Å)/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造を持つ積層膜の交換結合磁界 H_{ex} の温度依存性を示す。また、Fig.4-9 に、MgO{111}/ Cu 200Å/ Mn-Ir d_{AF} (= 40, 50, 100, 200Å)/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造を持つ積層膜の交換結合磁界 H_{ex} の温度依存性を示す。いずれの結晶配向面の場合も(110)面配向の積層膜の場合と同様に、温度の上昇とともに H_{ex} が単調に減少した後に消失し、また、 T_B は d_{AF} の増大とともに上昇していることがわかる。

Fig.4·10 に、これらの結果から得られたそれぞれの結晶配向面における T_B の d_{AF} 依存性を示す。参考に(111)面配向の多結晶積層膜の場合の結果⁸⁷も示した。 上で述べたように、いずれの結晶配向面を持つ積層膜においても d_{AF} の増大と ともに T_B が増大していることがわかる。しかしながら、各 d_{AF} での T_B の結晶 配向面の違いによる変化がわずかで、同程度の値を示していることがわかる。 また、それらの値は多結晶積層膜の場合のとも一致する結果となっていること がわかる。いずれの結晶配向面においても J_K が最大値を示した $d_{AF} = 40$ Å の積 層膜において T_B は約 160°C であった。また、今回検討した中で最も高い T_B を 示した $d_{AF} = 200$ Å の積層膜において T_B は約 320°C であった。このように、PtMn を用いた積層膜の場合の T_B (約 380°C)に対し、Mn·Ir を用いた積層膜の T_B は明 らかに低く、これに関しては更なる検討の必要がある。

 $T_{\rm B}$ に関しても前項で示した $J_{\rm K}$ 、 $d_{\rm AF}$ ^{cr} と同様に第5節において詳細な検討を 行う。

- 55 -



Fig.4-7 MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn-Ir d_{AF}/ Co-Fe 40Å/Cu 40Åの膜構造を 持つ積層膜の交換結合磁界 H_{ex} の温度依存性.積層膜の反強磁性 層厚 d_{AF}は●:40Å,▲:50Å,■:100Å,および▼:200Å である.



Fig.4-8 MgO{001}/ Cu 200Å/ Mn-Ir d_{AF}/ Co-Fe 40Å/Cu 40Åの膜構造を 持つ積層膜の交換結合磁界 H_{ex} の温度依存性. 積層膜の反強磁性 層厚 d_{AF} は●:40Å,▲:50Å,■:100Å,および▼:200Å である.



Fig.4-9 MgO{111}/ Cu 200Å/ Mn·Ir d_{AF}/ Co·Fe 40Å/Cu 40Åの膜構造を 持つ積層膜の交換結合磁界 H_{ex} の温度依存性.積層膜の反強磁性 層厚 d_{AF} は●:40Å, ▲:50Å, ■:100Å,および▼:200Å である.



Fig.4-10 MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn·Ir d_{AF}(= 40, 50, 100, 200Å)/ Co·Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造を持つ積層膜のブロッキング温度 T_Bの反 強磁性層厚 d_{AF} 依存性.積層膜の結晶配向面は,それぞれ ●:(110), ▲:(111), ■:(001)である.また▼は、(111)面配向を持 つ多結晶積層膜の結果6である.

3-5. 磁界中冷却による擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の誘導

スピンバルブ膜や強磁性トンネル接合膜を用いた磁気再生ヘッドの製造過程 を考慮すると、磁界中熱処理によって任意の方向に交換磁気異方性を誘導可能 する必要がある。しかしながら、甲野藤は MgO{110}/ Ni-Fe 200Å/23at.%Ni-Mn 1000Å 二層膜において、磁界中熱処理によって Mn-Ni[lī0]にのみ交換磁気異方 性が誘導であることを確認している。Tsunoda らは、磁界中熱処理によって交 換磁気異方性を誘導可能な方向を Single spin model および Single spin ensemble modelを用いて説明している⁸⁸。Single spin ensemble model^{89,90}に よれば、多結晶積層膜の反強磁性層の磁化容易方向は面内に 360°ランダムで分 散して存在しているため、磁界中熱処理によって任意の方向に交換磁気異方性 を誘導可能であると説明している。しかしながら、甲野藤が用いた擬単結晶膜 の場合には、反強磁性層の磁化容易方向が一定の方向に局在しており、そこに 発現する交換磁気異方性の誘導可能な方向が制限されると説明している。

第2節において、結晶配向面によって Mn-Ir 膜の磁気異方性の対称性が異な ることがわかっている。そのため、結晶配向面の異なる Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶 積層膜において交換磁気異方性の誘導可能な方向が大きく異なることが予想さ れる。そこで本項では、結晶配向面の異なる Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜に対 し様々な方向に磁界を印加して熱処理を行い、それぞれの結晶配向面の積層膜 での交換磁気異方性の誘導可能な方向を検討する。

Fig.4・11 に、MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn·Ir 50Å/ Co·Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造 を持つ積層膜の熱処理時の印加磁界方向を変化させた場合の磁化曲線を示す。 熱処理時の磁界の印加方向は、(1)Mn·Ir [1ī0]、(2)Mn·Ir [001]、および (3)Mn·Ir[ī10]の順に変化させて検討を行った。Mn·Ir[1ī0]に磁界を印加して熱 処理を施した場合には、熱処理時の磁化印加方向と同方向に交換磁気異方性が 誘導されていることがわかる。しかしながら、次に Mn·Ir[001]に磁界を印加し て熱処理を施した場合には、交換磁気異方性は熱処理時の磁界印加方向に誘導 されず、Mn·Ir[1ī0]に誘導された状態を維持していることがわかる。この積層 膜を更に Mn·Ir[ī10]に磁界を印加して熱処理を施した場合には、熱処理時の磁 界印加方向に交換磁気異方性を誘導可能であることがわかる。これらの結果は、 (110)面配向における Mn·Ir 膜の磁化容易方向が Fig.3・21 で示したように Mn·Ir[1ī0]および Mn·Ir[ī10]であることによると考えられる。

Fig.4-12 に、MgO{001}/ Cu 200Å/ Mn-Ir 50Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Åの膜構造 を持つ積層膜の熱処理時の印加磁界方向を変化させた場合の磁化曲線を示す。 熱処理時の磁界印加方向は、(1)Mn-Ir[100]、(2)Mn-Ir[110]、および(3)Mn-Ir[010] の順に変化させて検討を行った。(110)面配向の積層膜の場合に対し(001)面配向 の積層膜の場合においては、熱処理時の磁界印加方向に交換磁気異方性を誘導 可能であることがわかる。これは、Fig.3-21 で示したように Mn-Ir 膜の磁化容 易磁区が(110)面配向の場合の一軸に対し(001)面配向の場合には 4 方向と多く 存在するためであると考えられる。

同様のことが(111)面配向の積層膜についても考えられる。Fig.4-13 に、 MgO{111}/ Cu 200Å/ Mn-Ir 50Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Åの膜構造を持つ積層膜の 熱処理時の印加磁界方向を変化させた場合の磁化曲線を示す。熱処理時の磁界 印加方向は、(1)Mn-Ir[110]、(2)Mn-Ir[110]、および(3)Mn-Ir[110]の順に変化さ せて検討を行った。(001)面配向の積層膜の場合と同様に、熱処理時の磁界印加 方向に交換磁気異方性を誘導可能であることがわかる。これは、(111)面配向の 積層膜の場合にも Fig.3-21 で示したように Mn-Ir 膜の磁化容易方向が 6 方向と 多ぐ存在するためであると考えられる。

本検討で用いた積層膜は多結晶状態の擬単結晶膜であるため、実際の単結晶 素子が作製された場合には(001)面配向および(111)面配向においても磁界中冷 却による交換磁気異方性の誘導方向が制限されることが考えられる。

以上の結果は、Single spin ensemble model によって説明可能であることが わかる。また、Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における交換磁気異方性の誘導方 向制御の観点においては、(110)面配向の積層膜は単結晶スピンバルブ素子に不 適である。



Fig.4-11 MgO{110}/ Cu 200Å/ Mn-Ir 50Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Åの膜構 造を持つ積層膜の熱処理時の印加磁界方向を変化させた場合 の磁化曲線.赤矢印はMn-Ir層に対する熱処理時の印加磁界方 向をである.また、赤線は熱処理時の印加磁界方向、青線はそ れに対し90°の方向の磁化曲線である.



ς

 Fig.4-12
 MgO{001}/ Cu 200Å/ Mn·Ir 50Å/ Co·Fe 40Å/Cu 40Åの膜構

 造を持つ積層膜の熱処理時の印加磁界方向を変化させた場合の磁化曲線.赤矢印はMn·Ir層に対する熱処理時の印加磁界方向をである.また、赤線は熱処理時の印加磁界方向、青線はそれに対し90°の方向の磁化曲線である.



\$

Fig.4-13 MgO{111}/ Cu 200Å/ Mn-Ir 50Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Åの膜構 造を持つ積層膜の熱処理時の印加磁界方向を変化させた場合 の磁化曲線.赤矢印はMn-Ir層に対する熱処理時の印加磁界方 向をである.また、赤線は熱処理時の印加磁界方向、青線はそ れに対し90°の方向の磁化曲線である.

3-6. 強磁性/反強磁性積層膜の磁化反転過程

前項において、Mn-Ir 膜の磁気異方性の対称性が Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層 膜の交換磁気異方性の誘導方向に影響を与えることを明らかにした。本項にお いては、結晶配向面の異なる Mn-Ir/強磁性擬単結晶積層膜の磁化反転過程を評 価することにより、Mn-Ir 膜の磁気異方性と Mn-Ir/強磁性積層膜の磁化反転過 程との相関について検討する。近年、強磁性/反強磁性積層膜の磁化反転過 程の研究は、磁区の観察を通してなされている^{91,92,93,94}。そこで、本検討では Kerr 効果顕微鏡を用いて強磁性層の磁区の観察を行い、交換磁気異方性の磁化反転 過程について評価を行った。その際、磁区観察を容易にするため、強磁性層は Co₇₀Fe₃₀ 20Å/ Ni-Fe 50Å とした。

Fig.4-14 に、MgO{110}/ Cu 200 Å/ Mn-Ir d_{AF} (= 20, 50 Å)/ Co-Fe 20 Å/ Ni-Fe 50 Å / Cu 20 Å の膜構造を持つ積層膜の磁化曲線および磁区観察像を示す。磁界の印加方向はすべての磁区観察像において横方向である。磁区観察像は、それぞれの磁化曲線の飽和磁化状態および磁化反転時の状態について示す。 Fig.4-14 (a) $d_{AF} \leq d_{AF}$ ^{cr} の場合において、磁化飽和状態では磁区観察像にコントラストが見られず、強磁性層が単磁区状態であることがわかる。しかしながら、磁化反転時においては明確なコントラストが見られることがわかる。このコントラストの境界線は180°磁壁を示し、磁化反転時においていくつかの磁区が形成されていることがわかる。Fig.4-14 (b) $d_{AF} \geq d_{AF}$ ^{cr} の場合においても、磁化飽和状態では磁区観察像にコントラストが見られずも、

Fig.4-15 に、MgO{001}/ Cu 200 Å/ Mn-Ir *d*_{AF}(= 20, 50 Å)/ Co-Fe 20 Å/ Ni-Fe 50 Å / Cu 40 Å の膜構造を持つ積層膜の磁化曲線および磁区観察像を示す。 Fig.4-15 (a)および(b)の磁化飽和状態において、(110)面配向の積層膜の場合と 同様に磁区観察像にコントラストが見られず単磁区状態であることがわかる。 磁化反転時においては、Fig.4-15 (a)および(b)いずれにおいても(110)面配向の 積層膜の場合と同様に磁区が形成されていることがわかる。しかしながら、そ れらの磁区の大きさは小さく、磁壁がぼやけた状態であることがわかる。

Fig.4-16 に、MgO{111}/ Cu 200 Å/ Mn·Ir *d*_{AF}(= 20, 50 Å)/ Co·Fe 20 Å/ Ni·Fe 50 Å / Cu 40 Å の膜構造を持つ積層膜の磁化曲線および磁化反転過程における 磁区観察像を示す。いずれの磁区観察像においても直線状の模様が見られるが、 これは MgO 単結晶基板作製時の研磨傷を反映したものである。他の結晶配向面 の積層膜と同様に、飽和磁化状態においては単磁区状態であることがわかる。 Fig.4-16 (a)および(b)いずれにおいても、磁化反転時に研磨傷付近にコントラス

トが見られるが、他の結晶配向面の積層膜に見られたような大きな磁区が明確 には見られないことがわかる。

以上に示した異なる結晶配向面を持つ積層膜の磁化反転時における磁区形成 の差異が、それぞれの結晶配向面における強磁性層の磁気異方性に起因しない ことを確認するために、MgO/Cu 200 Å/Co-Fe 20 Å/Ni-Fe 50 Å/Cu 40 Å の 膜構造を持つ積層膜の磁区観察を行った。Fig.4-17 に、(a)(110)面配向、(b)(001) 面配向、(c)(111)面配向の積層膜の磁化曲線および磁区観察像を示す。H_eは結晶 配向面によって大きな変化はなく 10~25 Oe であることがわかる。磁化反転時 の磁区観察像に注目すると、いずれの結晶配向面の場合においても大きな磁区 が明確に観察でき、強磁性層のみの磁化反転過程において結晶配向面の違いに よって変化がないことがわかる。これは、Mn-Ir/Co-Fe/Ni-Fe 積層膜の磁化反 転時に見られた結晶配向面による磁区形成の変化が強磁性層に起因するもので ないことを示している。

それぞれの結晶配向面における Mn-Ir/Co-Fe/Ni-Fe 積層膜の磁化曲線に注目 すると、磁化反転がある磁界で一斉に起こっている(110)面配向の積層膜におい ては大きな磁区が観測され、磁化反転をする磁界にばらつきがある(111)面配向 の積層膜では小さい磁区が観測されることがわかる。このような結果は、Single spin ensemble mode を用いて説明することが可能であると考えられる。本研究 で用いた擬単結晶積層膜は Fig.4-4 で示した AFM 像から分かるように、結晶方 位が揃った多結晶状態となっている。そのため、結晶方位が揃うことにより Mn-Ir 膜の磁気異方性の方位は揃っているが、個々の反強磁性結晶粒子は独立 してエネルギー的に安定な状態で存在している。積層膜の結晶配向面が変化す ることによって Mn-Ir 膜の磁気異方性の対称性が変化し、反強磁性結晶粒子の スピンの存在しうる方向が多くなると、スピンの安定状態にばらつきが生じる ものと考えられる。Fig.3-21 で示したように、Mn-Ir 膜の磁気異方性は(110)、 (001)、(111)の順に対称性が高くなっている。(110)面配向の積層膜の場合では Mn·Ir 膜の磁気異方性が一軸であるために、 d_{AF} cr 以下の $d_{AF} = 20$ Åの場合では Fig.18(a)で示したように、ある磁化容易方向に存在した反強磁性結晶粒子のス ピンに結合した強磁性層のスピンが、反強磁性結晶粒子とともに磁化反転し逆 方向の反強磁性結晶粒子の磁化容易方向に遷移したため、Fig.4-15 (b)で示した ような明確な180°磁壁および大きな磁区が見られたと考えられる。dAF^{cr}以上の dAF = 50Åの場合では、反強磁性結晶粒子のスピンが1つの磁化容易方向に固定 されているために、そこに発現する交換磁気異方性にばらつきが無く一斉に磁 化反転を起こし大きな磁区が見られたと考えられる。(001)面配向や(111)面配向 の積層膜の場合では Fig.4-18 (b)に示すように、反強磁性結晶粒子の磁気異方性 の対称性が高くなると、反強磁性結晶粒子のスピンの存在する方向にばらつき

が生じ、磁化反転に要する磁界にばらつきが現れ、磁区は小さく、また磁壁が 不明瞭な状態になっていると考えられる。

また、Fig.4-19 にはそれぞれの積層膜の磁化反転時の磁区形成の再現性を示した。いずれの積層膜の場合においても磁化反転時に再現性良く磁区が形成されていることがわかる。これは Fig.4-20 に示したように部分的に反強磁性結晶 粒子のスピンが強磁性層のスピンと反並行の状態にあるために、他に対して弱い磁界で磁化反転が起こっていると考えられる。

以上の結果から、強磁性/反強磁性積層膜の磁化反転過程に反強磁性層の磁気 異方性の対称性が密接に関係しており、磁界中熱処理による交換磁気異方性の 誘導方向と同様に Single spin ensemble model で説明可能であることが明らか となった。

3-7. Mn-Ir 膜の磁気異方性と交換磁気異方性との相関

前項までに、Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜を用い、結晶配向面の違いによる *J*_K、*d*_{AF}^{cr}、*T*_B、交換磁気異方性の誘導方向などの特性の変化について検討を行った。本項においては、それらの検討結果と Mn·Ir 膜の磁気異方性との相関を 考察する。

本節冒頭で述べたように、これらの特性は Mn-Ir 膜の磁気異方性を反映する と考えられる。交換磁気異方性の磁界中熱処理によって誘導できる方向は K_{AF} の対称性を良く反映している結果となり、これは積層膜の強磁性層の磁化反転 過程おける磁区の形成状態からも確認することができた。これらの結果は Single spin ensemble model によって説明可能である。しかしながら、 J_{K} 、 d_{AF} ^{cr}、 T_{B} に関しては Single spin model や Domain wall model などの微視的なモデル から予想される結果とは異なった。

Fig.4-6 で示したように、 J_{K} はいずれの d_{AF} においても結晶配向面の違いによって大きな変化が見られた。しかしながら、Single spin model および Domain wall model においては K_{AF} の増大に伴い J_{K} が増大すると考えられるが、 Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜では $K_{AF}((110) > (001) > (111))$ と $J_{K}((110) > (111) > (001))$ のそれぞれの大小関係が対応しない結果となった。また、Fig.4-6 および Fig.4-10 で示したように、 d_{AF} ^{cr}および T_{B} は結晶配向面の違いによる変化は見られず同程度の値であった。これらの結果については、第5節において詳細に考察を行う。



\$

Fig.4-14 MgO{110}/Cu 200 Å/Mn·Ir d_{AF}/Co·Fe 20 Å/Ni·Fe 50 Å/ Cu 20 Åの膜構造を持つ積層膜の磁化曲線および磁区観察像. 反強磁性層厚 d_{AF}は,(a)20Å および(b)50Å である.



ç

Fig.4-15 MgO{001}/ Cu 200 Å/ Mn-Ir d_{AF}/ Co-Fe 20 Å/ Ni-Fe 50 Å / Cu 20 Å の膜構造を持つ積層膜の磁化曲線および磁区観察像. 反強磁性層厚 d_{AF}は,(a)20Å および(b)50Å である.



\$

Fig.4-16 MgO{111}/ Cu 200 Å/ Mn-Ir d_{AF}/ Co-Fe 20 Å/ Ni-Fe 50 Å / Cu 20 Å の膜構造を持つ積層膜の磁化曲線および磁区観察像. 反強磁性層厚 d_{AF}は,(a)20Å および(b)50Å である.



(a)





Fig.4-17 MgO/Cu 200 Å/Co-Fe 20 Å/Ni-Fe 50 Å/Cu 20 Åの膜構 造を持つ積層膜の磁化曲線および磁区観察像.積層膜の結 晶配向面は, (a)(110), (b)(001), (c)(111)である.



\$



Fig.4-18 *d*_{AF} < *d*_{AF}^{cr}の場合の積層膜の磁化反転過程における強磁性 層および反強磁性層のスピンの方向の変化.



Fig.4-19 MgO/Cu 200 Å/Mn-Ir d_{AF}/Co-Fe 20 Å/Ni-Fe 50 Å/Cu 20 Åの膜構造を持つ積層膜の磁化反転過程における磁区観察像の再現性. (a)(110)d_{AF} = 20Å, (b)(110)d_{AF} = 50Å, (c)(001)d_{AF} = 20Å, (d)(001)d_{AF} = 50Å である.


\$

Fig.4-20 *d*_{AF} > *d*_{AF}^{cr}の場合の積層膜の磁化反転過程における強磁性 層および反強磁性層のスピンの方向の変化.

3-8. 結言

第2節において、Mn-Ir 擬単結晶膜は結晶配向面の違いによってその磁気異 方性を大きく変化することがわかった。本節ではその結果をふまえ、交換磁気 異方性の結晶配向面依存性について検討した。具体的には、結晶配向面を(110)、 (001)、(111)と変化させた場合の交換磁気異方性の諸特性(*d*AF^{er}、*J*K、*T*B、誘導 方向)に及ぼす影響を調べた。これにより、単結晶 SV 素子に最適な結晶配向面 の選択を行った。以下に、本節で得られた知見を小括する。

1. 積層膜の微細構造

作製した種々の結晶配向面の Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜において、Cu 下地 層および Mn-Ir 層は第3章の Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の場合と同様に MgO 単結晶基板に対しエピタキシャル関係を持って成長をしていた。AFM により解 析した積層膜の微細構造は、表面粗さ $R_a = 1.3 \sim 5.7$ Å、面内結晶粒径 $D_{in-plane} =$ 200 ~ 400Å と積層膜によって大きな変化がないことがわかった。

2. 交換磁気異方性の熱処理温度依存性

種々の結晶配向面の Mn·Ir/Co·Fe 積層膜における交換磁気異方性の熱処理温 度に対する変化を検討した結果、結晶配向面によって J_K が最大となる熱処理温 度が異なった。(001)面配向の場合では熱処理温度によらず J_K は約 0.2 erg/cm² であった。しかしながら、(110)面配向の場合では 240℃の熱処理後の $J_K = 0.73$ erg/cm² を最大に、それ以上の熱処理温度では J_K が減少した。(111)面配向の 場合では 300℃の熱処理後の $J_K = 0.47$ erg/cm² を最大にそれ以上の熱処理温度 では J_K は減少した。これらの J_K の減少は積層界面での粗さが大きいことによ る積層間の相互拡散によるものと考えられる。よって、いずれの結晶配向面の 積層膜においても熱拡散が起こらない 240℃ を最適熱処理温度とした。

3. 結晶配向面による交換磁気異方性の変化

結晶配向面の異なる Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の J_K の d_{AF} 依存性を検討した。その 結果、いずれの結晶配向面の場合においても d_{AF} ^{cr} = 30Å であり、 J_K が極薄の d_{AF} で急峻に増大していることがわかった。しかしながら、いずれの d_{AF} におい ても J_K は結晶配向面の違いによって大きく異なり、その最大値は(001)配向で は 0.28 erg/cm²(d_{AF} = 30Å)、(111)配向では 0.47 erg/cm²(d_{AF} = 40Å)、(110)配向 では 0.73 erg/cm²(d_{AF} = 40Å)となった。また、(111)配向の積層膜においては、 擬単結晶積層膜と多結晶積層膜の場合で J_K の値は同程度となった。このように、 本検討では PtMn を用いた積層膜の場合に比べ d_{AF} ^{cr} は 1/3 以下、 J_K は 2 倍以上 の値を実現している。

4. 交換磁気異方性の温度特性

結晶配向面の異なる積層膜における交換磁気異方性の温度依存性を検討した。 その結果、TBはいずれの dAFにおいても結晶配向面によらず同程度の値を示し、 いずれの結晶配向面においても反強磁性層膜厚の増大とともに T_B は増大した。 また、いずれの結晶配向面の場合においても J_K の最大値を示した $d_{AF} = 40$ Å で は $T_B = 160$ °C、また、 $d_{AF} = 200$ Å の最も高い場合でも $T_B = 320$ °C となり、PtMn を用いた積層膜の場合の T_B (> 380°C)対し大きく下回ることがわかった。

5. 磁界中冷却による擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の誘導

結晶配向面の異なる積層膜の磁界中冷却による交換磁気異方性の誘導方向の 変化を検討した。その結果、(110)面配向の積層膜においては<110>にのみ交換 磁気異方性を誘導可能であることがわかった。それに対し、(001)および(111) 面配向の積層膜においては任意の方向に誘導可能であった。これは、反強磁性 層の磁気異方性の対称性を反映したと考えられる。つまり、(110)面配向の積層 膜においては磁化容易方向が<110>であるために、その方向にのみ交換磁気異 方性が誘導され、反強磁性層の磁気異方性の対称性が高い(001)および(111)配向 の積層膜においては任意の方向に交換磁気異方性を誘導可能であると考えられ る。

6. 強磁性/反強磁性積層膜の磁化反転過程

結晶配向面の異なる Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の磁化反転過程における強磁性層の 磁区観察を行った。その結果、いずれの積層膜においても磁化反転時において 磁区が観察された。これらの磁化反転時における磁区構造は、第7節で示した 磁界中熱処理による交換磁気異方性の誘導可能方向と同様に、反強磁性層の磁 気異方性の対称性をよく反映していた。

7. Mn-Ir 膜の磁気異方性と交換磁気異方性との相関

以上の結果を Mn-Ir 膜の磁気異方性を用い検討した結果、交換磁気異方性の 誘導方向および磁化反転時における磁区構造と反強磁性層の磁気異方性の対称 性と相関関係があることが明らかになった。しかしながら、*d*AF^{cr} および *T*B に おいては反強磁性層の磁気異方性と直接的な相関が見られなかった。

J_Kは(110)面配向の積層膜で最大値を示したが、誘導可能な交換磁気異方性の 方向を考慮すると、将来スピンバルブ単結晶素子の実現時において反強磁性層 の磁気異方性の対称性が高い(111)面配向の場合が最適であると考えられる。

第4節 長時間熱処理による巨大交換磁気 異方性の誘導

第3節において、交換磁気異方性の結晶配向面の違いによる変化について検討を 行った。その結果、(110)面配向、 $d_{AF} = 40$ Åの積層膜において J_K は最大値0.73 erg/cm²を得ることができた。しかしながら、(001)面配向および(111)面配向の 積層膜で磁界中熱処理によって交換磁気異方性を任意の方向に誘導可能であっ たのに対し、(110)面配向の積層膜では交換磁気異方性の誘導方向に制限がある ことが分かった。そのため、単結晶スピンバルブ素子の実現を考えた場合、 J_K の最大値が0.47 erg/cm²を示す(111)面配向の積層膜が有効であることになると 考えられる。しかしながら、外部磁界、ESD^{95,96}、素子微細化による反磁界など でスピンバルブ素子のピン層磁化が反転するのを抑制するためには、より大き な交換磁気異方性の誘導が必要である。

第1節でのべたように、Mn-Ir/Co-Fe積層膜において試料作製時の雰囲気の向上⁹⁷、Mn-Ir膜およびCo-Fe膜の組成の最適化^{98,99}、および真空中赤外線照射によるMn-Ir膜表面の膜質改善¹⁰⁰などにより交換磁気異方性の向上が実現されている。本節においては、交換磁気異方性の誘導のために強磁性/反強磁性積層膜に施される磁界中熱処理の条件(熱処理温度、保持時間)を変化させて交換磁気異方性の変化について検討を行う。

4-1においては、反強磁性層厚を変化させたMn-Ir/Co-Fe多結晶積層膜を用い、 熱処理温度を変化させて熱処理を行った場合の交換磁気異方性の変化を検討す る。その結果から、最適な熱処理温度を決定する。

4-2においては、反強磁性層厚を変化させたMn-Ir/Co-Fe多結晶積層膜を用い、 保持時間を変化させて熱処理を行った場合の交換磁気異方性の変化を検討し、 より大きな交換磁気異方性の誘導を試みる。不規則合金であるMn-Irを用いた積 層膜の場合には保持時間を0.5~1 hrsとした熱処理が一般的に行われる^{6,101}が、 本検討においては累積の保持時間を0.5~200 hrsと変化させて長時間の熱処理 を行う。

4-3においては、4-2で得られた長時間熱処理によるMn-Ir/Co-Fe多結晶積層膜 の交換磁気異方性の変化のメカニズムについて、Single spin ensemble model^{102,103}を用いて考察を行う。

4・4においては、種々の結晶配向面のMn-Ir/Co-Fe擬単結晶積層膜に長時間熱処理を施した場合の交換磁気異方性の変化を検討する。

4-5においては、前項までに得られた実験結果から、長時間熱処理による交換 磁気異方性の増大とMn-Ir膜の磁気異方性との相関について検討する。

4-1. 多結晶積層膜の交換磁気異方性の熱処理温度依存性

一般的に反強磁性層/強磁性層の順に積層された積層膜は、交換磁気異方性の 誘導のために磁界中熱処理が必要である。これは、反強磁性層作製時において は反強磁性層のスピンを揃わせる外力が働いておらず、as depo.では反強磁性層 内のスピンの方向が面内でランダムに存在するからである。この磁界中熱処理 は、一般に積層膜のブロッキング温度(T_B)付近の温度で行われている。

本項においては、第1節でも示した Tsundoa らによって報告された Mn-Ir/ Co₇₀Fe₃₀ 多結晶積層膜の交換磁気異方性の熱処理温度に対する変化¹⁰⁴について 検討する。

Fig.1-5 に、Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn·Ir d_{AF} (= 20 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å の膜構成を持つ積層膜の一方向異方性定数 J_{K} の熱処理温度 T_{a} 依存性を示す。すべての積層膜は、熱処理温度を 100 ~ 400°C で変化させて繰り返し保持時間 0.5 hrs の磁界中熱処理を施されている。 J_{K} はそれぞれの温度での磁界中熱処理後に室温で測定された結果である。いずれの d_{AF} においても as depo.において J_{K} は約 0.1 erg/cm²程度であったが、熱処理温度 とともに J_{K} は増大し、400°C の熱処理後 $d_{AF} = 100$ Å の積層膜において J_{K} は 0.6 erg/cm²以上となっていることがわかる。しかしながら、 $d_{AF} < 100$ Å の積層 膜においては 300°C以上の熱処理によって J_{K} が大きく減少していることがわかる。これは熱処理温度の上昇に伴い積層間で熱拡散が起こり、反強磁性層の実効的な膜厚が減少したためと考えられる。これらの結果を考慮すると、極薄の d_{AF} で交換磁気異方性を誘導するためには、300°C 以下の低温での熱処理を行う 必要があることがわかる。

4-2. 長時間熱処理による多結晶積層膜の交換磁気異方性の変化

前項において、熱処理温度の上昇に伴い J_Kが増大するが、磁気再生ヘッドへの応用を考えた場合に要求される極薄 d_{AF}(< 100Å)の積層膜においては、熱処理 温度 300°C以上の場合で積層間での熱拡散が原因と考えられる J_Kの減少が顕著 に現れた。そこで、本項においては熱処理温度を 300°C 以下の低温に設定して 積層間での熱拡散を抑制し、熱処理時間を大きく変化させることによって J_Kの 増大を検討する。

本検討では、 $d_{AF} = 25 \sim 200$ Åの Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜を用い、同一の積 層膜に繰り返し同一温度で熱処理を行い、毎熱処理後に室温において J_K の測定 を行った。熱処理条件は、熱処理温度を 200、250、300°C 変化させ、累積保持 時間を 0.5 ~ 200 hrs とした。

Fig.5-1 に、熱処理温度 200°C における Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn-Ir d_{AF}(= 25 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜 の $J_{\rm K}$ の累積熱処理時間 $t_{\rm a}$ 依存性を示す。 $d_{\rm AF}^{\rm cr}$ 以下と考えられる $d_{\rm AF} = 20$ Åの 積層膜の場合には、 $t_{\rm a}$ によって $J_{\rm K}$ に変化が無く 0.2 erg/cm²以下の値であるこ とが分かる。一方、 $d_{\rm AF} \ge 30$ Å の積層膜の場合においては、熱拡散による $J_{\rm K}$ の減少が見られず、 $t_{\rm a}$ の増加に伴い $J_{\rm K}$ が単調に増大していることが分かる。特 に、累積熱処理時間 200 hrs の熱処理を施した $d_{\rm AF} = 40$ Å の積層膜において、 $J_{\rm K}$ は最大値の 0.69 erg/cm²となった。

Fig.5-2 に、熱処理温度 250°C における Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn-Ir $d_{AF}(= 25 \sim 200$ Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å の膜構成を持つ積層膜 の J_{K} の t_{a} 依存性を示す。 $d_{AF} = 20$ Å の積層膜の場合は、熱処理温度 200°C の場 合と同様に累積熱処理時間に対する J_{K} の変化が見られないことが分かる。 $d_{AF} =$ 30Å の積層膜の場合では、 $t_{a} = 5$ hrs までは J_{K} の増大が見られたが、その後 J_{K} が減少していることが分かる。これは熱処理温度を 250°C にすることにより積 層間の熱拡散が起こっていると考えられる。 $d_{AF} \ge 40$ Å の積層膜の場合におい ては、累積熱処理時間の増大とともに J_{K} は増大し、その J_{K} の増大は熱処理温 度 200°C の場合に対して急峻に起こっていることがわかる。 J_{K} の最大値は $d_{AF} =$ 50Å において 0.87 erg/cm²となった。

Fig.5-3 に、熱処理温度 300°C における Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn·Ir d_{AF} (= 25 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å の膜構成を持つ積層膜 の一方向異方性定数 J_K の t_a 依存性を示す。 $d_{AF} \leq 40$ Å の積層膜において、 t_a ≥ 2 hrs の熱処理により J_K の減少が始まっていることが分かる。また、 $d_{AF} \geq$ 50Å の積層膜において t_a の増加とともに J_K が増大しているものの、その値は最 大で 0.73 erg/cm²と熱処理温度 250°C の場合の最大値に対し小さく、 t_a = 200 hrs において J_K が減少していることが分かる。これは熱処理温度 300°C では積 層間の熱拡散が顕著に起こっているためと考えられる。

Fig.5・4 に、最も J_{K} の増大した熱処理温度 250°C、累積熱処理時間 200 hrs の熱処理を施した Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir d_{AF} (= 25 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å の膜構成を持つ積層膜の一方向異方性定 数 J_{K} の反強磁性層厚 d_{AF} 依存性を示す。 J_{K} は d_{AF} = 25Å から急峻に増大し、極 薄の d_{AF} である 50Å において最大 0.87 erg/cm²の値を実現している。また、 d_{AF} \geq 100Å の積層膜においては、 d_{AF} の増大とともに J_{K} が減少をしていることが わかる。これらの検討から、現在磁気再生ヘッドに実用されている PtMn を用 いた積層膜の場合の値に比べ、Mn-Ir を用いた場合には約半分の d_{AF} で約 2 倍 の大きさの J_{K} となり、応用上において優れた材料と成り得ることがわかる。

ここで、以上に示した結果を熱力学的に考察する。本項で検討した長時間熱処理による J_Kの変化は、熱エネルギーによって J_Kの増大する現象と積層間の 熱拡散によって J_K が減少する現象による変化と考えることができる。そこで、 実験結果から得られた JKの累積熱処理時間(t)依存性を

$$J_{K} = J_{K}^{\max} \left(1 - \exp \frac{-(t - t_{0})}{\tau_{act}} \right) \left((1 - \Delta) - \Delta \exp \frac{-t}{\tau_{deg}} \right) \qquad \text{eq. 5-1}$$

を用いてそれぞれの熱処理温度においてフィッティングし、熱処理による J_K増 大の活性化エネルギー(E_a)の算出を行った。ここで、 J_K^{max} 、Δ、 t_0 、 τ_{act} 、およ び τ_{deg} はフィッティングパラメーターである。 J_K^{max} は熱拡散が起こらなかった 場合のそれぞれの積層膜の取り得る J_K の最大値である。Δは熱拡散による J_K の減少量である。 t_0 は as depo.における反強磁性結晶粒子のスピンの分散状態 を意味する。 τ_{act} および τ_{deg} は熱処理による J_Kの増大の時定数および熱拡散によ る J_Kの減少の時定数である。Fig.5-1、Fig.5-2、Fig.5-3 に示した曲線は、eq.5-1 を用いたフィッティングの結果である。 d_{AF} ^{cr}以下である $d_{AF} = 20$ Å の積層膜の 場合や熱処理温度 300°C において熱劣化が顕著に見られた $d_{AF} \leq 50$ Å の積層 膜の場合にはフィッティングが困難であったため、それら以外の積層膜の場合 について示した。

Table 5-1 に、フィッティングによって得られた J_{K}^{\max} 、Δ、 t_{0} 、 τ_{act} 、および τ_{deg} の値を示す。いずれの熱処理温度においてもJ^{max}は1.5 erg/cm²となった。これ は(111)面配向の Mn·Ir/Co₇₀Fe₃₀多結晶積層膜において J_K が最大で 1.5 erg/cm² を発現しうることを示している。また、T_{act}が熱処理温度の上昇とともに減少し ていることから、高い熱処理温度が Jk 増大に効果的であることがわかる。しか しながら、熱処理温度の増大とともに τ_{deg} も減少をしており積層間の熱拡散を促 進させていることがわかる。それぞれの熱処理温度において得られた ract を用い、 各 dAF でのアレニウスプロットにより長時間熱処理による Jk 増大の活性化エネ ルギーの算出を行った。Fig.5.5の挿入図に $d_{AF} = 75$ Åの場合の $\ln(\tau_{act})$ の1000/T 依存性を示す。 $\ln(\tau_{act})$ は 1/Tに対し直線的に変化していることがわかる。一般 に E_a はこの直線の傾きから算出することができ、 $d_{AF} = 75$ Åの場合には $E_a =$ 0.43 eV となった。 $d_{AF} = 100$ 、150、および 200Å の場合についても同様に E_a を算出し、その結果から得られた Si/ SiO₂/ Ta 50Å/ Ni-Fe 20Å/ Cu 50Å/ Mn-Ir dAF(=75~200Å)/Co70Fe30 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜の JK 増 大に要する Eaの dAF 依存性を Fig.5.5 に示す。 Ea は dAF に対し傾き 2.8×10-4 eV/Åで直線的に増加していることがわかる。また、 $d_{AF} = 0$ において、0.41 eV のエネルギーが存在することがわかる。



Fig.5-1 熱処理温度200°CにおけるSi/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn-Ir d_{AF}(= 25~200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成 を持つ積層膜の一方向異方性定数J_Kの積算熱処理時間依存性.



Fig.5-2 熱処理温度250°CにおけるSi/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn-Ir *d*_{AF}(= 25 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を 持つ積層膜の一方向異方性定数*J*_Kの積算熱処理時間依存性.



Fig.5-3 熱処理温度300°CにおけるSi/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/ Mn-Ir d_{AF}(= 25~200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成 を持つ積層膜の一方向異方性定数J_Kの積算熱処理時間依存性.



Fig.5-4

熱処理温度 250°C、積算熱処理時間 200hrsの熱処理を施したSi/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir *d*_{AF}(= 25 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜の一方向異方性定数*J*_Kの反強磁性層厚*d*_{AF}依存性.

Table 5-1 それぞれの熱処理温度におけるSi/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir d_{AF} (= 25 ~ 200Å)/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Å 積層膜の一方向異方性定数 J_{K} の積算熱処理時間依存性から得られたフィッティングパラメーター.

(a) 200°C 熱処理

d _{AF} (Å)	J _K ^{max} (erg/cm²)	Δ (erg/cm ²)	<i>t</i> ₀ (h)	τ _{act} (h)	τ _{deg} (h)
30	0.78	0.45	-33.5	60.4	40
40	1.5	0.52	-31.4	82. ố	40
50	1.5	0.55	-21.6	63.7	40
75	1.5	0.61	-21.7	95.4	40
100	1.5	0.66	-17.7	102	40
150	1.5	0.67	-20.6	124	40
200	1.5	0.69	-22.9	145	40

(b) 250°C 熱処理

d _{AF} (Å)	J _K ^{max} (erg/cm²)	Δ (erg/cm ²)	<i>t</i> ₀ (h)	τ _{act} (h)	τ _{deg} (h)
30	0.33	0.20	-0.78	1.2	20
40	1.02	0.47	-15.2	29.9	20
50	1.5	0.43	-14.4	31.4	20
75	1.5	0.44	-12.5	33.9	20
100	1.5	0.51	-10.9	36.3	20
150	1.5	0.60	-9.0	42.2	20
200	1.5	0.63	-8.1	44.4	20

(c) 300°C 熱処理

d _{AF} (Å)	J _K ^{max} (erg/cm²)	Δ (erg/cm ²)	<i>t</i> ₀ (h)	τ _{act} (h)	τ _{deg} (h)
75	1.5	0.51	-6.3	14.9	10
100	1.5	0.52	-6.2	16.0	10
150	1.5	0.59	-5.6	17.5	10
200	1.5	0.64	-5.6	20.0	10



\$

Fig.5-5 Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir d_{AF}(= 75~200Å)/ Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜のJ_K増大に 必要な活性化エネルギーE_aの反強磁性層厚d_{AF}依存性.挿入図 は,d_{AF} = 75 Åの場合におけるln(τ_{act}) vs 1000/Tプロットである.

4-3. 巨大交換磁気異方性の発現機構

前項において、Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜を低温(≦300°C)長時間の熱処理す ることによって最大 0.87 erg/cm²の巨大交換磁気異方性を極薄 *d*_{AF} である 50 Å で誘導できることがわかった。本項においては、その長時間熱処理による巨大 交換磁気異方性の発現機構について、積層膜の結晶構造の変化および磁気的状 態の変化の観点から考察を行う。

大きな交換磁気異方性を発現する反強磁性材料には、第1章でも述べたよう にPtMnやNiMnなどの規則合金材料が挙げられる。本研究で用いたMn·Ir 膜 の組成域においては、Fig.3·1のMn·Ir 合金の状態図¹⁰⁵に示されるようにL12 型のMn₃Irが報告されている。そのため、前項で示したMn·Ir/Co·Fe 多結晶積 層膜の長時間熱処理による巨大交換磁気異方性の誘導が、Mn·Ir 層の規則化に よる可能性が考えられる。そこで、長時間熱処理前後のMn·Ir/Co·Fe 多結晶積 層膜の結晶構造について検討を行った。

Fig.5-6 に、Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir 100Å/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜の as depo.および熱処理温度 250°C、 積算熱処理時間 200 hrs の熱処理後の XRD プロファイルを示す。長時間熱処 理前後において、熱酸化膜付き Si 基板からの回折線以外には Mn-Ir(111)および Cu(111)に起因する回折線のみが 20 = 41.5°, 90.1°および 20 = 43.4°, 95.3°に観 測されているが、それらの回折線には変化が見られないことがわかる。

Fig.5-7 に同積層膜の as depo.および熱処理温度 250°C、積算熱処理時間 200 hrs の熱処理後の GID プロファイルを示す。長時間熱処理前後において、20 = 47.3°付近に見られる熱酸化膜付き Si 基板からの回折線以外には、Co-Fe(111) および Mn-Ir(220)からの回折線が 20 = 44.6°および 70.3°に観測された。XRD プロファイルと同様にこれらの回折線において、長時間熱処理前後で変化が見 られないことが分かる。また、Mn-Ir 層が規則化した場合に 20 = 33.5°付近に 観測されると予想される Mn-Ir(110)からの規則格子線は、長時間熱処理後にお いても観測されていないことが分かる。

また、Fig.5.8 に同積層膜の as depo.および熱処理温度 250°C、積算熱処理時間 200 hrs の熱処理後の X 線反射率プロファイルを示す。長時間熱処理前後においてプロファイルに変化が見られないことから、熱拡散による積層界面の大きな変化がないことがわかる。

以上の結果から、長時間熱処理による Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の J_K の増大は、規則化などの結晶構造の変化によるものでないことが明らかになった。

そこで、長時間熱処理による $J_{\rm K}$ の増大を磁気的な変化によるものであると考え、Single spin ensemble model を用いて考察を行った。本研究で用いた

Mn-Ir/Co-Fe 多結晶積層膜の熱処理前の J_Kは 0.1 erg/cm²程度と小さく、Single spin ensemble model を用いると as depo. では反強磁性結晶粒子のスピンの向 きは膜面内に大きく分散していると考えられる。Fig.5-9に、強磁性層と反強磁 性粒子の概念図、および反強磁性結晶粒子の自由エネルギーの反強磁性スピン の角度に対する変化を示す。図中の+state は強磁性層のスピンと反強磁性結晶 粒子のスピンが平行で、JKの増大に寄与している状態である。それに対し、state は強磁性層のスピンと反強磁性結晶粒子のスピンが反平行で、JKの減少に寄与 している状態である。as depo. での反強磁性結晶粒子のスピンの向きが膜面内に 大きく分散している状態は、+state と-state がほぼ同程度の割合で分布してい ると考えられる。このような積層膜において JK が増大するためには、Fig.5-9 で示した活性化エネルギーEaを超えて、反強磁性結晶粒子のスピンが-stateか ら+state へと遷移する必要がある。本節の検討においては、積層膜に低温で長 時間の熱処理を行ったために、積層間の熱拡散を抑制しつつ反強磁性結晶粒子 のスピンが-stateから+stateへとより多く遷移し Jk が増大したと考えられる。 Single spin ensemble model においては、Eaは反強磁性結晶粒子の磁気異方性 エネルギーに相当すると考えられる。前項 Fig.5-5 で示した Eaが dAF に対し直 線的に増加した結果は、このモデルに一致するものであると考えられる。しか しながら、 $d_{AF} = 0$ において存在する 0.41 eVの E_a は、Single spin ensemble model で説明することができない。このエネルギーの起源については現在のと ころ不明であるが、ある種の表面効果などによるものと考えている。ここで、 反強磁性結晶粒子を D_{in-plane} = 200Å の円柱状であると仮定し、Single spin ensemble model を用い Fig.5-5 の結果をもとに、

$$K_{AF} \approx \frac{E_a}{2v_{AF}} = \frac{2}{\pi D_{AF}^2} \frac{E_a}{d_{AF}} \qquad \text{eq. 5-2}$$

によって、(111)面配向の Mn-Ir の K_{AF} を見積もった。その結果、 $K_{AF} = 7.1 \times 10^3$ erg/cm³となり、磁気トルク法によって決定された K_{AF}^{60} と同程度の値であった。



Fig.5-6 Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir 100Å/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/ Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜のas depo.および熱処理温 度 250°C、積算熱処理時間 200hrsの熱処理後のXRDプロファイル.



Fig.5-7 Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir 100Å/Co₇₀Fe₃₀40Å/ Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜のas depo.および熱処理温度 250°C、積算熱処理時間 200hrsの熱処理後のGIDプロファイル.



Fig.5-8 Si/SiO₂/Ta 50Å/Ni-Fe 20Å/Cu 50Å/Mn-Ir 100Å/Co₇₀Fe₃₀ 40Å/Cu 10Å/Ta 20Åの膜構成を持つ積層膜のas depo.および熱処理温度 250°C、積算熱処理時間 200hrsの熱処理後のX線反射率プロファイル.



Fig.5-9 強磁性層と反強磁性結晶粒子の概念図,および反強磁性粒子の自由エネルギーの反強磁性スピンの角度に対する変化.

4-4. 長時間熱処理による Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の交換磁 気異方性の変化

前項までに、Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜に長時間熱処理を施すことにより、 反強磁性結晶粒のスピンの方向の分散状態を変化させ、巨大交換磁気異方性が 誘導されることが明らかになった。本項においては、長時間熱処理による交換 磁気異方性の変化を第3節で用いた結晶配向面の異なる Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶 積層膜について検討を行う。

Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜は、いずれの結晶配向面においても Fig.4-4 に示 したように面内高配向の多結晶状態であることがわかる。そのため、前項まで に検討した多結晶膜と同様に反強磁性結晶粒子のスピンの方向に分散があると 考えられる。そこで、Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜に長時間熱処理を施しその 分散状態を変化せ、*J*Kの変化を検討した。

Fig.5-10 に、結晶配向面の異なる MgO/ Cu 200Å/ Mn-Ir 40Å/ Co-Fe 40Å/Cu 40Å の膜構造を持つ積層膜の一方向異方性定数 J_{K} の t_{a} 依存性を示す。結晶配向 面によって J_{K} の累積熱処理時間に対する増大速度が異なることがわかる。(111) 面配向の積層膜の場合において、 $t_{a} = 10$ hrs では熱劣化によるものと思われる J_{K} の減少が見られるが、他の結晶配向面の積層膜の場合に対し J_{K} の増大速度が 速いことがわかる。しかしながら、(001)面配向の積層膜の場合では J_{K} の増大 速度は緩やかになり、(110)面配向の積層膜の場合においては t_{a} に対して J_{K} に 変化がないことがわかる。

以上のように、Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の(110)面配向および(001)面配向 の場合では、多結晶膜で見られたような長時間熱処理による J_Kの大きな変化は 見られなかった。また、(111)面配向の積層膜の場合では熱拡散によると思われ る J_Kの減少が起こり、巨大交換磁気異方性は誘導されなかった。この結晶配向 面による J_K増大の差異については、次節で考察を行う。

4-5. 交換磁気異方性の増大とMn-Ir 膜の磁気異方性との相関

前項までに、Mn·Ir/Co·Fe 積層膜の交換磁気異方性の熱処理による変化について検討した。その結果、多結晶積層膜の場合において長時間熱処理により巨大交換磁気異方性が誘導され、熱処理温度 250°C、累積熱処理時間 200 hrs の熱処理後に $d_{AF} = 50$ Å の積層膜で $J_K = 0.87 \text{ erg/cm}^2$ となった。また、擬単結晶積層膜の場合において長時間熱処理による J_K の増加速度が結晶配向面によって異なり、(111)面配向の積層膜においては累積熱処理時間の増加に伴い J_K が増大するのに対し、(110)面配向の積層膜においては累積熱処理時間にかかわらず J_K に変化が見られなかった。本項においては、これらの結果と 4·3 で述べたSingle spin ensemble model による J_K 増大のメカニズムをもとに、交換磁気異

方性の増大と Mn·Ir 膜の磁気異方性との相関について考察を行う。

4-3 において、Single spin ensemble model を用いると長時間熱処理による交 換磁気異方性の増大は反強磁性結晶粒子のスピンの分散状態の変化によって説 明できることがわかった。この分散状態の変化は、Fig.5-9 で示した反強磁性結 晶粒子の・state から+state への遷移によって起こっており、そのため、Jk 増大 に必要となる活性化エネルギー(Ea)は反強磁性結晶粒子の持つ磁気異方性エネ ルギー(KAF dAF)に相当する。第2節 Fig.3-21 に示したように、Mn-Ir 膜の磁気 異方性は結晶配向面によって大きく変化し、(110)面配向では $K_{AF}^{2\theta} = 8.5 \times 10^5$ erg/cm^{3} 、(001)面配向では $K_{AF}^{4\theta} = 5.0 \times 10^{4} erg/cm^{3}$ 、(111)面配向では $K_{AF}^{6\theta} =$ 10³~10⁴ erg/cm³であることから、同じ d_{AF}を持つ積層膜において E_aは(110) > (001)>(111)の大小関係になると考えられる。これを踏まえると、同じ dAFを持 つ積層膜を同条件で熱処理を行った場合では(110) < (001) < (111)の順に反強磁 性結晶粒子のスピンが遷移しやすく JKが増大する。 Fig.5-10 で示したように、 擬単結晶膜において熱処理による JKの増大量は(110) < (001) < (111)であり、 上に示した JK 増大のモデルを支持する結果となっている。(110)面配向の積層 膜において熱処理による Jk の変化が見られなかったのは、KAF²⁰が大きいため に本研究で行った熱処理によって得られるエネルギーが Eaに達しなかったため である。しかしながら、高温における熱拡散や熱処理時間を考慮すると、熱処 理を用いたより大きな JKの誘導は困難である。そのため、更なる JKの増大に は強磁界などを用いてエネルギーを供給する方法を検討する必要がある。

このように、交換磁気異方性の増大と Mn-Ir 膜の磁気異方性に密接な相関関係があることがわかった。



5

Fig.5-10 MgO/ Cu 200Å/ Mn·Ir 40Å/ Co·Fe 40Å/Cu 40Åの膜構造を持 つ積層膜の一方向異方性定数 JKの累積熱処理時間依存性.積 層膜の結晶配向面はそれぞれ●(110), ■ (001), および▲ (111)である.

4-6. 結言

前節において、結晶配向面を変化させることによって J_Kの最大値は大きく変化することが明らかになった。本節では、それらの Mn-Ir/Co-Fe 積層膜いおいて極薄反強磁性層厚での更なる J_K増大を実現するために、長時間熱処理による J_Kの変化を検討した。以下に、本節で得られた知見を小括する。

1. 多結晶積層膜の交換磁気異方性の熱処理温度依存性

Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜を用い熱処理温度を変化させた場合の J_K の反強磁 性層厚依存性において、熱処理温度の上昇とともに J_K は増大し、熱処理温度 400℃で最大 0.6 erg/cm²以上となることが報告されている。しかしながら、薄 い反強磁性層厚においては熱拡散によって J_K の減少がみられ、熱拡散を抑制し て熱処理を行うためには熱処理温度を 300°C 以下にする必要があることがわか った。

2. 長時間熱処理による多結晶積層膜の交換磁気異方性の変化

Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜を用い長時間熱処理による J_K の変化を検討した結果、累積熱処理時間とともに J_K は増大した。特に 250℃、200h の長時間熱処 理後において $d_{AF} = 50$ Å の積層膜で J_K は最大の 0.87 erg/cm²を示した。また、 熱処理温度によって累積熱処理時間に対する J_K の変化は異なった。熱処理温度 300℃においては熱処理時間とともに J_K が急峻に増大したが、熱拡散による J_K の劣化が顕著に見られた。熱処理温度 200℃においては、熱処理時間とともに J_K 緩やかに増大した。実験結果から見積もった J_K 増大に必要な E_a が d_{AF} とと もに直線的に増大することを明らかにした。

3. 巨大交換磁気異方性の発現機構

累積熱処理時間の増加に伴う J_{K} の増大を Single spin ensemble model を用い て考察した。長時間熱処理による J_{K} の増大は、成膜直後において膜面内に大き く分散している反強磁性結晶粒子のスピンの向きが、磁界中で熱処理を施すこ とによって変化することによると考えられる。また、Single spin ensemble modelにおいて J_{K} の増大における反強磁性結晶粒子のスピンが遷移するために 必要な活性化エネルギーは、反強磁性結晶粒子の磁気異方性エネルギーに相当 すると説明される。

4. 長時間熱処理による Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の変化

長時間熱処理を種々の結晶配向面での Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜について 検討した結果、累積熱処理時間による J_Kの増大の速度は結晶配向面によって異 なることがわかった。(111)、(001)面配向の積層膜では J_Kの増大が見られた。 しかしながら、(110)配向の積層膜においては Jkの増大は見られなかった。 5. 交換磁気異方性の増大と Mn-lr 膜の磁気異方性との相関

3 および 4 をもとに検討した結果、Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜においてそ れぞれの結晶配向面における J_Kの増加速度は K_{AF}に対応することが明らかになった。これは、J_K増大に必要な活性化エネルギーが反強磁性層の磁気異方性エ ネルギーに相当するためである。

第5節 Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異 方性の発現機構

前節までに、Mn·Ir/Co·Fe 積層膜を用いた交換磁気異方性について検討を行ってきた。その結果、交換磁気異方性に関する多くの特性が結晶配向面によって変化することが明らかになった。磁界中熱処理による交換磁気異方性の誘導方向や磁化反転過程は反強磁性層である Mn·Ir 膜の磁気異方性と相関を持つことがわかった。これらの結果は多結晶膜の交換磁気異方性の現象論的モデルである Single spin ensemble model で説明可能であった。一方、結晶配向面を変化させた場合の *J*_K、反強磁性層の臨界膜厚(*d*_{AF}er)、ブロッキング温度(*T*_B)などの微視的な特性は、Single spin model¹⁰⁶や Domain wall model¹⁰⁷で説明困難であった。本節では、それらの実験結果を交換磁気異方性のモデルを用いて検討し、Mn·Ir/Co·Fe 積層膜の交換磁気異方性の微視的な発現機構について考察を行う。

5-1 では、Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜の反強磁性層の臨界膜厚およびブロッキング温度が結晶配向面によって変化がなく同程度の値を示した実験結果を、 Mn·Ir 膜の磁気異方性との相関を考慮して検討する。

5-2 では、Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異方性の実験結果を Single spin model を用いて検討し、Single spin model での交換磁気異方性の説明の限界に ついて考察する。

5-3 では、前項をふまえて Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異方性の発現機構 についての推察を行う。

5-1. 反強磁性層の臨界膜厚およびブロッキング温度とMn-lr 膜の磁気 異方性との相関

本節では、第3節で検討を行った Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における Mn-Ir 層の臨界膜厚およびブロッキング温度が結晶配向面によって変化せずに同程度 の値を示したことに注目をして Mn-Ir 膜の磁気異方性との相関関係を検討する。

Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜の d_{AF} ^{cr} は Fig.4·6 で示したように約 30Å と結 晶配向面によらず一定の値を示した。 d_{AF} ^{cr} は Single spin model では d_{AF} ^{cr} = J/K_{AF} で与えられ、また Domain wall model では d_{AF} ^{cr} $\propto \sqrt{A/K_{AF}}$ で与えら れる。しかしながら、第 2 節で得られた実験結果では Mn·Ir 膜の K_{AF} が結晶配 向面によって桁で変化しているが d_{AF} ^{cr} は一致しており、これらのモデルで説明 困難であることがわかる。

これらの積層膜の T_B は Fig.4-10 で示したようにいずれの d_{AF} の場合において も結晶配向面によらず同程度の値を示している。これらの結果を、ブロッキン グ温度の評価に用いられている Nishioka らのモデル^{108,109}と Finite size effect¹¹⁰を用いて検討し、Mn-Ir 膜の K_{AF} との相関を考察する。

Nishioka らは交換磁気異方性の温度依存性を計算するにあたり、Fulcommer と Charap が提案したモデル¹¹¹に基づいて検討を行っている。Fig.6-1(a)および (b)に、Nishioka らのモデルの概念図を示す。本モデルでは、①反強磁性層は多 結晶状態、②反強磁性結晶粒子に粒径分散が存在、③反強磁性結晶粒子の磁化 容易軸に分散が存在しない、④Fig.6-1(b)に示したように反強磁性結晶粒子のス ピンが熱揺らぎによってエネルギー安定点間を遷移する、ことを仮定している。 Nishioaka らは、このモデルを用い Co/CrMnPt 積層膜の保持力(*H*_c)および交換 結合磁界(*H*_p: *H*_{ex} である)の温度依存性を CrMnPt 膜の磁気異方性エネルギー (*K*_{AF})をフィッティングパラメーターとして変化させて Fig.6-1(c)のように良く フィッティングしている。

Fig.6·2(a)に、Co/CrMnPt 積層膜の T_B の CrMnPt 膜厚(d_{AF})依存性を示す。 T_B は $d_{AF} \leq 400$ Å では d_{AF} とともに増大し、 $d_{AF} \geq 400$ Å では飽和しているこ とがわかる。これらの結果は、Mn·Ir/Co·Fe 積層膜の場合と同様の傾向を示し ている。Fig.6·2(b)に、Nishioka らのモデルによるフィッティングによって得 られた CrMnPt 膜の K_{AF} の d_{AF} 依存性を示す。 K_{AF} は d_{AF} に依存して変化して いることがわかる。これらの結果を比較してみると、 d_{AF} による T_B の増大は K_{AF} の増大と密接な関係を持ち $kT_B \propto K_{AF}v_{AF}$ となっていることがわかる。第 2 節で示 したように Mn·Ir 膜の K_{AF} は結晶配向面によって大きく変化しているので、 Nishioka らのモデルを考慮すると T_B にも変化が見られると考えられ、実験結 果と一致しないことがわかる。 次に、Finite size effect を用いて検討を行う。Finite size effect も Nishioka らのモデルと同様に Fulcommer と Charap が提案したモデルに基づいている。 本モデルでは、強磁性層/反強磁性層の界面での結合エネルギー $J_{\rm K}$ を Random field 近似¹¹²を用いて $J_{\rm K} = J_{\rm INT}\sqrt{N}$ と仮定している。ただし、 $J_{\rm INT}$ は強磁性スピン および反強磁性スピンの結合エネルギー、N は界面での反強磁性スピンの数を 示す。よって、 $T_{\rm B}$ において

$$2K_{AF}(T)d_{AF} = J_{K}(T) = \frac{J_{INT}(T)}{Da_{0}}$$
 eq.6-1

が成り立つ。そして、KAF、JK、JINTが温度に依存することから、この式を更に

$$\frac{T_N - T_B(d_{AF})}{T_N} = \left(\frac{\xi_0}{d_{AF}}\right)^{\delta}$$
eq.6-2

のように展開させている。ただし、 $\xi_0 = \frac{J_K(0K)}{2K_{AF}(K)}$ である。一般に、この関係式を

用いて TBの dAF に対する変化をフィッティングしている113,114,115。

Fig.6-3 に、種々の結晶配向面の Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の T_B の d_{AF} 依存性、および eq.6-2 によるフィッティング結果を示す。いずれの結晶配向面の 場合においても、良くフィッティングできていることがわかる。フィッティン グ結果では、いずれの結晶配向面の場合においても 25°C を T_B に持つ d_{AF} は 30Å となった。 T_B は J_K が消失する温度を示すことから、 T_B におけるそれぞれの積 層膜の d_{AF} は d_{AF} ^{cr}に相当する。Table4-1 で示したようにいずれの結晶配向面に おいても d_{AF} ^{cr} は約 30Å であり、フィッティングから得られる結果と一致して いることがわかる。

Table6・1に、これらのフィッティングから得られたそれぞれの結晶配向面に おけるMn·Irのネール温度(T_N)、 δ 、 δ を示す。いずれの結晶配向面においても Mn·Irの T_N は342°Cとなっていることがわかる。しかしながら、本研究で用いて いる組成におけるMn·Irの T_N は約430°Cと報告されており¹¹⁶、フィッティング から得られた値と一致していないことがわかる。

ここで、Mn-Ir 膜の K_{AF} の温度依存性に注目する。Fig.6-4 に、種々の結晶配向面の積層膜の結果¹¹⁷を示す。(110)および(111)面配向の場合では、 K_{AF} は低温になるにつれ単調に増大し、-200°C において $K_{AF}^{2\theta} = 1.5 \times 10^6$ erg/cm³、 $K_{AF}^{6\theta} = 3.5 \times 10^5$ erg/cm³ である。また、(001)面配向の場合においては、室温から-150°C までは $K_{AF}^{4\theta}$ は~10⁴ erg/cm³ でほぼ一定の値を示しているが、-150°C 以下では $K_{AF}^{4\theta}$ は負を示し温度の低下とともに減少していることがわかる。この現象の詳細については、現在検討中である。仮に Nishioka らのモデルを実験結果に対応させようとした場合、Fig.6-4 に示した灰色の破線ようにある温度以上に

おいて K_{AF} が一致しなければ、結晶配向面によらず T_B が一致することを説明できない。しかしながら、このような K_{AF} の変化は説明困難である。また、Finite size effect を用いることによって得られた Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜のフィッティングパラメーターを用いて算出した K_{AF} の温度依存性は、Fig.6-4 の緑色 (K_{AF}^{20}) 、青色 (K_{AF}^{40}) 、赤色 (K_{AF}^{60}) の破線になる。これらの計算結果は実験結果 と一致していないことがわかる。

以上のように、モデルによって与えられる d_{AF} ^{cr} と T_B と Mn-Ir 膜の磁気異方 性との相関を実験結果から示すことが困難であることがわかった。そもそも、 Nishioka らのモデルや Finite size effect を用いた T_B の評価は Single spin model を基本においている。そのため、これらのモデルと実験結果の不一致は Single spin model によって交換磁気異方性を説明できる限界によるものである ことが考えられる。そこで、次項においては Single spin model を用いて考察を 行う。



Fig.6-1 (a)反強磁性層に一軸異方性,反強磁性結晶粒子に粒径分散,および
(b)反強磁性結晶粒子の熱揺らぎを仮定した Nishioka のモデル. (c)
は、Co/CrMnPt 多結晶積層膜の実験結果、および Nishioka のモデ
ルによるフィッティング結果である.



Fig.6-2 (a)Co/CrMnPt 多結晶積層膜のブロッキング温度 TBの CrMnPt 層 厚依存性,および(b)実験結果を Nishioka のモデルを用いてフィ ッティングすることにより決定された CrMnPt 膜の磁気異方性 KAF の CrMnPt 層厚依存性.



\$

Fig.6-3 種々の結晶配向面のブロッキング温度 *T*_Bの反強磁性層厚 *d*_{AF} 依存 性, および Finite size effect よるフィッティング結果.

Table6-1Finite size effect を用い種々の結晶配向面をもつ Mn-Ir/Co-Fe擬単結晶積層膜のブロッキング温度 TBの反強磁性層厚 dAF 依存性から得られたフィッティングパラメーター.

Orientation	110	001	111
<i>T</i> _N (°C)	342	342	342
δ	1.2	1.8	1.3
ξ ₀ (Å)	15.5	20	15



ς

Fig.6-4 種々の結晶配向面における Mn-Ir 膜の磁気異方性 *K*_{AF}の温度 依存性の実験結果および Nishioka のモデルや Finite size effect によって予想される変化.

5-2. Single Spin Model の限界

前項においては、Single spin modelを基にしたモデルによって d_{AF} ^{cr}および T_B を説明困難であることがわかった。本項ではそれをふまえ、Single spin modelの説明限界について検討する。

5

本研究で用いた積層膜は 20~200Åの極薄の反強磁性層厚を用いており、こ の交換磁気異方性を議論する上で Single spin model が有効と考えてきた。この モデルに2回、4回、6回の対称性を反強磁性層の磁気異方性に仮定した場合、 $J_{K} \sim J = nK_{AF}^{n\theta} d_{AF}^{cr}$ 、(n = 2, 4, 6)の関係が与えられる。そこで、この関係式を用 いて本研究で明らかになった Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の種々の結晶配向面 における KAF および dAF^{cr} から界面の結合エネルギーJを算出し、実験結果から 得られた JKの最大値との比較を行った。それらの値を Table 6-2 に示す。(110) 面配向の場合においては、算出された J は 0.5 erg/cm² と J_K の最大値 0.73 erg/cm² と同程度の値になったいることがわかる。しかしながら、(001)面配向 の場合では $J = 0.06 \text{ erg/cm}^2$ に対し $J_{\text{K}} = 0.28 \text{ erg/cm}^2$ 、また、(111)面配向の場 合では $J = 0.002 \sim 0.02 \text{ erg/cm}^2$ と算出された値に対し $J_{\text{K}} = 0.47 \text{ erg/cm}^2$ とな り、Jと JK が大きく異なっていることがわかる。ここで KAF に注目してみると、 $K_{\rm AF}$ が大きい場合ではJと $J_{\rm K}$ が同程度の値を示しており、逆に $K_{\rm AF}$ が小さい場 合では Jと JKの差が顕著に現れていることがわかる。これらの結果をふまえる と、(110)面配向の場合においてはその交換磁気異方性を Single spin model に よって説明可能であることがわかる。しかしながら、その他の結晶配向面の場 合においては、Single spin model による説明は困難であることがわかる。

Table 6-2 実験結果から得られた種々の結晶配向面の Mn-Ir 膜の磁気異方性 K_{AF} , Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における反強磁性層の臨界膜厚 d_{AF} ^{cr}および 一方向異方性定数 J_{K} の最大値,および実験結果から Single spin model を用 いて算出した強磁性層/反強磁性層界面の結合エネルギーJ.

配向面	$K_{\rm AF}^{\rm n\theta}$ (erg/cm ³)	$d_{\rm AF}^{\rm cr}$	J (erg/cm ²)	J _K (erg/cm²)
(110)	8.5×10 ⁵	30 Å	0.5	0.73
(001)	5.0×10 ⁴	30 Å	0.06	0.28
(111)	10 ³ ~ 10 ⁴	30 Å	0.002~0.02	0.47

5-3. Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異方性の発現機構

前項において、Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜の交換磁気異方性を説明するに 当たり、(110)面配向においては Single spin model で説明可能であるが、(001) および(111)面配向の場合においては説明が困難であることがわかった。そこで 本項では、Single spin model と異なる発現機構によって交換磁気異方性を説明 するモデルに注目し検討を行う。

前項で検討を行った Single spin model は強磁性層と反強磁性層の結合エネ ルギーを界面に存在するとして説明している。しかしながら、(001)および(111) 面配向の場合では Single spin model によって算出される結合エネルギー(J)が 実際に発現している結合エネルギー(JK)よりも小さく、異なった状態でエネルギ ーを蓄えていると考えられる。しかしながら、反強磁性層内に磁壁が生じるこ とによって交換磁気異方性を説明している Domain wall model でも(110)面配 向以外の場合については説明が困難であった。これらを考慮すると、すべての 結晶配向面の場合の交換磁気異方性を統一して説明できる微視的なモデルが存 在していないと考えられる。本研究で用いている Mn·Ir 膜は、その組成から 3Q 構造を形成し、結晶配向面の違いによって界面でのスピン構造は異なっている と考えられる。つまり、結晶配向面の違いによって微視的な交換磁気異方性の 発現機構が異なることは十分に考えられる。そこで本検討では、このエネルギ ーの蓄積に反強磁性層内のスピンの膜厚方向のねじれを用いている三俣と佐久 間のモデル^{118,119}に注目を行った。

三俣らは、Single spin model や Domain wall model などのように反強磁性 層のスピンが反並行配列を持つ共線型スピン構造に限定せずに、面心立方構造 の Mn 系合金材料のような磁性原子と非磁性原子を含む不規則合金や規則合金 を考慮した現実的な系における交換磁気異方性の発現に関して検討を行ってい る。解析には

$$H = -\sum_{\langle i,j \rangle} J_{1ij} S_i \cdot S_j - \sum_{\langle i,k \rangle} J_{2ik} S_i \cdot S_k - \sum_i D_i (S_i \cdot n)^2 - g\mu_B \sum_i S_i \cdot H \qquad \text{eq.6-3}$$

で表せられるハミルトニアンを用いて強磁性/反強磁性積層膜の磁気構造を決定 している。ここで、J1および J2は第1近接および第2近接原子間の交換定数、 Siはi番目の単位スピンベクトルであり、第1項と第2項は磁性原子間の交換 相互作用を示す。また、Dは磁気異方性定数、nは磁化容易方向、Hは磁界の ベクトルであり、第3項および第4項は磁気異方性エネルギーと磁界によるゼ ーマンエネルギーを示す。

三俣らは、このハミルトニアンを用い反強磁性層のみのスピン構造をモンテカルロ法によって決定している。その結果、面心立方構造を持つ反強磁性体に

ある濃度以上の非磁性原子が置換によって不規則に入ってきた場合 Fig.6-5 で 示した 3Q 構造が安定化されることを確認している。また、非磁性原子が入るこ とによって、c/a<1 に格子がひずんだ場合には 1Q 構造、c/a>1 にひずんだ場合 には 2Q 構造を安定化させるとしている。

このようなスピン構造を持つ反強磁性層 100 原子層に強磁性層を9 原子層積 層した場合の磁化曲線を Fig.6-6 のように示している。この計算結果では反強磁 性層のスピンが共線型構造の 1Q、2Q、AF-I の場合では、強磁性層の保磁力の 増大が見られている。それに対し、3Q のスピン構造の場合には磁化曲線がシフ トしている。これらのちがいは、スピンが共線型構造の場合では磁化反転前後 で反強磁性層のスピンをわずかにしか変化する必要がないが、3Q の場合では磁 化反転前後でスピン間の相対角度を大きく変化させないために反強磁性層内に スピンのねじれ構造を作ることによるとしている。

Fig.6-7 には、この 3Q 構造の場合の積層膜の膜厚方向のスピンの方向分布を示した。強磁性/反強磁性界面付近の反強磁性層内にスピンのねじれが見られる。 この場合の dAF^{cr}は 20 原子層(Mn·Ir 約 43Å 相当)と示されている。

このように 3Q 構造の F.C.C.(111)の反強磁性層と強磁性層の積層膜では、反 強磁性層内にスピンのねじれを持つことにより交換磁気異方性を発現すると考 えられている。Single spin model で説明ができなかった(111)面配向の Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜は、構造解析の結果から F.C.C.構造であることが わかっており三俣らの計算結果を考慮すると 3Q 構造をとっているものと考え られる。そのため、(111)面配向の積層膜の交換磁気異方性の発現機構は強磁性 層内にスピンのねじれによって考えられる。

以上をふまえると、交換磁気異方性の発現機構は結晶配向面によって異なり、 Fig.6-8 に示すように(110)面配向の場合では Single spin model、また、(111) 面配向の場合では反強磁性層内にスピンのねじれを用いた三俣のモデルによっ て説明可能と考えられる。



5

Fig.6.5 モンテカルロ法を用いて決定した面心立方(γ相)反強磁性体のスピン構造. 不規則合金について得られた 1Q構造, 2Q構造, 3Q構造, および L1₀型規則合金について得られた AF-I 構造.



Fig.6-6 種々のスピン構造をもつ反強磁性層に強磁性層を積層した条件で計算された磁化曲線.



Fig.6-7 反強磁性層が 3Q 構造を持つ場合の積層膜の膜厚方向のスピン の方向分布.(a)は膜面内 y 方向に磁界を印加した場合,(b)は反 対向きに磁界を印加した場合である.

(110)

(111)

ς



Fig.6-8 種々の結晶配向面の Mn·Ir/Co·Fe 積層膜で予想される交換磁 気異方性の挙動.

5-3. 結言

本節では、前節までの結果の未解明点である反強磁性層の臨界膜厚およびブ ロッキング温度と Mn·Ir 膜の磁気異方性との相関について検討し、そこから Single spin model の限界について考察を行った。さらにそれらをもとに、 Mn·Ir/Co·Fe 積層膜における交換磁気異方性の発現機構についての推察を行っ た。以下に、本節で得られた知見を小括する。

1 反強磁性層の臨界膜厚およびブロッキング温度と Mn-Ir 膜の磁気異方性との相関

Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における反強磁性層の臨界膜厚と Mn-Ir 膜の磁 気異方性との相関を検討した結果、Single spin model では説明できないことが わかった。また、ブロッキング温度に関しても Mn-Ir 膜の磁気異方性との相関 を検討したが、Single spin model をもとにした Nishioka らによるモデルや Finite size effect なので説明できないことがわかった。これらは、交換磁気異 方性を Single spin model で説明することに問題があると思われる。

2 Single Spin Model の限界

実験結果と Single spin model を比較することにより、Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶 積層膜において、(110)配向の場合は Single spin model で説明可能であること がわかった。また、Domain wall model との比較の結果もふまえると、異なる 結晶配向面における交換磁気異方性の微視的な発現機構を統一的に説明可能な モデルが存在しないと考えられる。

3 Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異方性の発現機構

本節をまとめ Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における交換磁気異方性の発現機 構を推察した結果、結晶配向面によって界面における反強磁性層のスピン構造 が変化し交換磁気異方性の発現機構が異なると考えられる。(110)配向の場合は Single spin model のように、(111)配向の場合においては、反強磁性層のスピン にねじれを生じることによって交換磁気異方性を発現する可能性が考えられる。 そのため、異なる結晶配向面での反強磁性層の臨界膜厚およびブロッキング温 度の一致は、反強磁性層の磁気異方性を用いた Single spin model のみで説明が 困難であると考えられる。

第6節 結論

1. Mn-Ir 擬単結晶膜の作製とその磁気異方性の評価

反強磁性層の磁気異方性は Single spin model や Domain wall model などで dAF^{er}を決定する要素として示されている。そのため、磁気再生ヘッドの狭ギャ ップ化のための極薄 dAF^{er}の実現を考えた場合に反強磁性層の磁気異方性の把 握が必要であると考えられる。また、反強磁性層の磁気異方性を把握すること は交換磁気異方性の微視的な発現機構を解明する上でも重要であると考えられ る。そこで、Mn-Ir 膜の磁気異方性を種々の結晶配向面において決定した。具 体的には、MgO 単結晶基板上にバイアススパッタリング法によって成膜した下 地層を用いて種々の結晶配向面の Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶膜を作製し、その磁気 トルク曲線の Single spin model による解析から Mn-Ir 膜の磁気異方性のご を行った。また、磁気トルク法によって決定した反強磁性層の磁気異方性を磁 化率法によって得られた結果と比較し、その評価方法の妥当性を検討した。

1-1 種々の下地層を用いた Mn-Ir 擬単結晶膜の作製

MgO{001}単結晶基板上に下地層として F.C.C.材料および B.C.C.材料を用い、 その上に積層される Mn-Ir 膜の結晶成長を XRD によって評価した。その結果、 下地層に Cu および Cu 系合金を用いた場合に下地層および Mn-Ir 層が MgO 単 結晶基板上にエピタキシャル成長し、最も良好な Mn-Ir 擬単結晶膜が作製され た。

1-2 Cu 下地層を用いた Mn-Ir 擬単結晶膜の結晶構造

X 線回折測定による構造解析の結果から、バイアススパッタリング法によっ て作製した Cu 下地層上の Mn·Ir 擬単結晶膜の結晶構造は、種々の結晶配向面 の MgO 単結晶基板({110}、{001}、{111})上にそれぞれエピタキシャル関係を持 って結晶成長しており、結晶配向面の異なる Mn·Ir 擬単結晶積層膜を実現でき た。また、Mn·Ir 層の結晶構造は(110) 面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 0.99)、(001) 面配向の積層膜では F.C.T.構造(c/a = 1.02)、(111) 面配向の積層膜 では F.C.C.構造であった。

Ni-Fe/Mn-Ir 擬単結晶積層膜の磁気トルク解析により評価した Mn-Ir 膜の磁気 異方性

種々の結晶配向面を持つ Ni-Fe/Mn·Ir 積層膜の磁気トルク解析を行った結果、 十分に大きな印加磁界において(110)面配向の積層膜では 2 回対称、(001)面配向 の積層膜では 4 回対称の磁気トルク曲線が現れ、Mn·Ir 膜の磁気異方性はいず れも Mn·Ir 層の結晶構造の対称性をよく反映した結果となった。(111)面配向の 積層膜では Mn·Ir 層の磁気異方性が小さく、強磁性層の磁気異方性が磁気トル ク曲線に大きく影響を及ばした。しかしながら、高印加磁界下において振幅は 小さいが 6 回対称の成分が見られ、他の結晶配向面の場合と同様に Mn·Ir 膜の 磁気異方性が Mn·Ir 層の結晶構造の対称性を反映した結果となった。また、磁 気トルク曲線の飽和振幅から算出した Mn·Ir 膜の K_{AF} は結晶配向面によって大 きく異なり、(110)面配向では $K_{AF}^{20} = 8.5 \times 10^5 \text{ erg/cm}^3$ 、(001) 面配向では $K_{AF}^{40} = 5.0 \times 10^4 \text{ erg/cm}^3$ 、(111) 面配向では $K_{AF}^{60} = 10^3 \sim 10^4 \text{ erg/cm}^3$ となった。

また、それぞれの結晶配向面の磁気トルク曲線を、立方磁気異方性を考慮し て検討を行った結果、(001)および(111)面配向の場合では立方磁気異方性によっ て説明可能であるが、(110)面配向の場合での一軸異方性は立方異方性での説明 は困難であることがわかった。

2. Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の結晶配向面依存性

単結晶 SV 素子実現時において影響を与えられる交換磁気異方性の結晶配向 面依存性について検討した。具体的には、結晶配向面を(110)、(001)、(111)と 変化させた場合の交換磁気異方性の諸特性(*d*AF^{cr}、*J*K、*T*B、誘導方向)に及ぼす 影響を調べた。

2-1 積層膜の微細構造

作製した種々の結晶配向面の Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜において、Cu下地層および Mn·Ir 層は第3章の Ni·Fe/Mn·Ir 擬単結晶積層膜の場合と同様に MgO単結晶基板に対しエピタキシャル関係を持って成長をしていた。AFM により解析した積層膜の微細構造は、表面粗さ $R_a = 1,3 \sim 5.7$ Å、面内結晶粒径 $D_{in-plane} = 200 \sim 400$ Å と積層膜によって大きな変化がないことがわかった。
2-2 交換磁気異方性の熱処理温度依存性

種々の結晶配向面の Mn·Ir/Co·Fe 積層膜における交換磁気異方性の熱処理温 度に対する変化を検討した結果、結晶配向面の違いによって J_K が最大となる熱 処理温度が異なった。(001)面配向の場合では熱処理温度によらず J_K は約 0.2 erg/cm² であった。しかしながら、(110)面配向の場合では 240℃の熱処理後の $J_K = 0.73 \text{ erg/cm}^2$ を最大に、それ以上の熱処理温度では J_K が減少した。(111) 面配向の場合では 300℃の熱処理後の $J_K = 0.47 \text{ erg/cm}^2$ を最大にそれ以上の熱 処理温度では J_K は減少した。これらの J_K の減少は積層界面での粗さが大きい ことによる積層間の相互拡散によるものと考えられる。よって、いずれの結晶 配向面の積層膜においても熱拡散が起こらない 240°C を最適熱処理温度とした。 2-3 結晶配向面による交換磁気異方性の変化

(

結晶配向面の異なる Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の J_K の d_{AF} 依存性を検討した。その 結果、いずれの結晶配向面の場合においても d_{AF} cr = 30Å であり、 J_K が極薄の d_{AF} で急峻に増大していることがわかった。しかしながら、いずれの d_{AF} におい ても J_K は結晶配向面によって大きく異なり、その最大値は(001)配向では 0.28 erg/cm²(d_{AF} = 30Å)、(111)配向では 0.47 erg/cm²(d_{AF} = 40Å)、(110)配向では 0.73 erg/cm²(d_{AF} = 40Å)となった。また、(111)配向の積層膜においては、擬単結晶 積層膜と多結晶積層膜の場合で J_K の値は同程度となった。このように、本検討 では PtMn を用いた積層膜の場合に比べ d_{AF} cr は 1/3 以下、 J_K は 2 倍以上の値を 実現できている。

2-4 交換磁気異方性の温度特性

結晶配向面の異なる積層膜における交換磁気異方性の温度依存性を検討した。 その結果、 T_B は結晶配向面によらずほぼ一致し、いずれの結晶配向面において も反強磁性層膜厚の増大とともに T_B は増大した。また、いずれの結晶配向面の 場合においても J_K の最大値を示した $d_{AF} = 40$ Åでは $T_B = 160$ °C、また、今回 検討した中で最も高い場合でも $d_{AF} = 200$ Åの $T_B = 320$ °C となり、PtMn を用 いた積層膜の場合の T_B (> 380°C)対し大きく下回ることがわかった。

2-5 磁界中冷却による擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の誘導

結晶配向面の異なる積層膜の磁界中冷却による交換磁気異方性の誘導方向の 変化を検討した。その結果、(110)面配向の積層膜においては<110>にのみ交換 磁気異方性を誘導可能であることがわかった。それに対し、(001)および(111) 面配向の積層膜においては任意の方向に誘導可能であった。これは、反強磁性 層の磁気異方性の対称性を反映したと考えられる。つまり、(110)面配向の積層 膜においては磁化容易方向が<110>であるために、その方向にのみ交換磁気異 方性が誘導され、反強磁性層の磁気異方性の対称性が高い(001)および(111)配向 の積層膜においては任意の方向に交換磁気異方性を誘導可能であると考えられ る。

2-6 強磁性/反強磁性積層膜の磁化反転過程

結晶配向面の異なる Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の磁化反転過程における磁区観察を 行った。その結果、いずれの積層膜においても磁化反転時において磁区が観察 された。これらの磁化反転時における磁区構造は、2-5 で示した磁界中熱処理に よる交換磁気異方性の誘導可能方向と同様に、反強磁性層の磁気異方性の対称 性をよく反映していた。また、これらの結果は Single spin ensemble model で 説明可能であることがわかった。

2-7 Mn-lr 膜の磁気異方性と交換磁気異方性との相関

以上の結果を Mn-Ir 膜の磁気異方性を用い検討した結果、交換磁気異方性の 誘導方向および磁化反転時における磁区構造と反強磁性層の磁気異方性の対称 性と相関関係があることが明らかになった。しかしながら、*d*AF^{cr} および *T*B に おいては反強磁性層の磁気異方性と直接的な相関が見られなかった。

J_Kは(110)面配向の積層膜で最大値を示したが、誘導可能な交換磁気異方性の 方向を考慮すると、将来単結晶スピンバルブ素子の実現時において反強磁性層 の磁気異方性の対称性が高い(111)面配向の場合が最適であると考えられる。

3. 長時間熱処理による巨大交換磁気異方性の誘導

Mn-Ir/Co-Fe 積層膜いおいて極薄反強磁性層厚での更なる J_K増大を実現する ために、長時間熱処理による J_Kの変化を検討した。

3-1 多結晶積層膜の交換磁気異方性の熱処理温度依存性

Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜を用い熱処理温度を変化させた場合の J_K の反強磁 性層厚依存性において、熱処理温度の上昇とともに J_K は増大し、熱処理温度 400° で最大 0.6 erg/cm²以上となることが報告されている。しかしながら、薄 い反強磁性層厚($d_{AF} < 100$ Å)においては熱拡散によって J_K の減少がみられ、熱 拡散を抑制して熱処理を行うためには熱処理温度を 300°C 以下にする必要があ ることがわかった。

3-2 長時間熱処理による多結晶積層膜の交換磁気異方性の変化

Mn·Ir/Co·Fe 多結晶積層膜を用い長時間熱処理による J_K の変化を検討した結果、累積熱処理時間とともに J_K は増大した。特に 250℃、200h の長時間熱処 理後において $d_{AF} = 50$ Å の積層膜で J_K は最大の 0.87 erg/cm²を示した。また、 熱処理温度によって累積熱処理時間に対する J_K の変化は異なった。熱処理温度 300℃においては熱処理時間とともに J_K が急峻に増大したが、熱拡散による J_K の劣化が顕著に見られた。熱処理温度 200℃においては、熱処理時間とともに J_K 緩やかに増大した。実験結果から、 J_K 増大に必要な E_a が d_{AF} とともに直線 的に増大することを明らかにした。

3-3 巨大交換磁気異方性の発現機構

累積熱処理時間の増加に伴う J_K の増大を Single spin ensemble model を用い て考察した。長時間熱処理による J_K の増大は、as depo.において膜面内に大き く分散している反強磁性結晶粒子のスピンの向きが、磁界中で熱処理を施すこ とによって変化することによると考えられる。また、Single spin ensemble modelにおいて J_K の増大における反強磁性結晶粒子のスピンが遷移するために 必要な活性化エネルギーは、反強磁性結晶粒子の磁気異方性エネルギーに相当 すると説明される。

\$

3-4 長時間熱処理による Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜の交換磁気異方性の変化

長時間熱処理を種々の結晶配向面での Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜について 検討した結果、累積熱処理時間による J_K の増大の速度は結晶配向面の違いによ って異なることがわかった。(111)、(001)面配向の積層膜では J_K の増大が見ら れた。しかしながら、(110)配向の積層膜においては J_K の増大は見られなかっ た。

3-5 交換磁気異方性の増大とMn-Ir 膜の磁気異方性との相関

3 および 4 で得られた結果を Mn-Ir 膜の磁気異方性をもとに検討し、 Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜においてそれぞれの結晶配向面における *J*Kの増加 速度は *K*AF に対応した。これは、*J*K増大に必要な活性化エネルギーが反強磁性 層の磁気異方性エネルギーに相当するためである。

4. Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異方性の発現機構

本研究で得られた結果の未解明点である反強磁性層の臨界膜厚およびブロッ キング温度と Mn-Ir 膜の磁気異方性との相関について検討し、そこから Single spin model の限界について考察を行った。それらをもとに、Mn-Ir/Co-Fe 積層 膜における交換磁気異方性の発現機構についての推察を行った。

4-1 反強磁性層の臨界膜厚およびブロッキング温度と Mn-Ir 膜の磁気異方性との相 関

Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶積層膜における反強磁性層の臨界膜厚と Mn-Ir 膜の磁 気異方性との相関を検討した結果、Single spin model では説明できないことが わかった。また、ブロッキング温度に関しても Mn-Ir 膜の磁気異方性との相関 を検討したが、Single spin model をもとにした Nishioka らによるモデルや Finite size effect なので説明できないことがわかった。これらは、交換磁気異 方性の Single spin model での説明に限界があるためと思われる。

4-2 Single Spin Model の限界

実験結果と Single spin model を比較することにより、Mn-Ir/Co-Fe 擬単結晶 積層膜において、(110)配向の場合は Single spin model で説明可能であること がわかった。また、Domain wall model との比較の結果もふまえると、異なる 結晶配向面における交換磁気異方性の微視的な発現機構を統一的に説明可能な モデルが存在しないと考えられる。

4-3 Mn-Ir/Co-Fe 積層膜の交換磁気異方性の発現機構

Mn·Ir/Co·Fe 擬単結晶積層膜における交換磁気異方性の発現機構を推察した 結果、結晶配向面の違いによって界面における反強磁性層のスピン構造が変化 し交換磁気異方性の微視的な発現機構が異なると考えられる。(110)配向の場合 は Single spin model のように、(111)配向の場合においては、反強磁性層のス ピンにねじれを生じることによって交換磁気異方性を発現する可能性が考えら れる。そのため、異なる結晶配向面での反強磁性層の臨界膜厚およびブロッキ ング温度の一致は、反強磁性層の磁気異方性を用いた Single spin model のみで 説明が困難であると考えられる。

参考文献

- 1 高橋 研;応用物理,65,1218(1996).
- ² M. Takahashi, A. Kikuchi, J. Nakai, and H. Shoji ; *IEEE Trans. Magn.*, 34, 1573(1998).
- ³ R. E. Jones, Jr.; IBM Disk Storage Technology, GA26-1665-0, 6 (1980).
- ⁴ R. P. Hunt; *IEEE Trans. Magn.*, 7, 150(1971).
- ⁵ T. R. McGuire, and R. I. Potter ; *IEEE Trans. Magn.*, 11, 1018(1975).
- ⁶ B. Dieny, V. S. Sperious, S. S. P. Parkin, B. A. Gurney, D. R. Wilhoit, and D. Mauri; *Phys. Rev. B*, 43, 1297(1991).
- ⁷ B. Dieny, V. S. Sperious, B. A. Gurney, S. S. P. Parkin, D. R. Wilhoit, K. P. Roche, S. Metin, D. T. Peterson, and S. Nadimi ; *J. Magn, Magn, Mater*, 93, 101(1991).
- ⁸ B. Dieny, V. S. Sperious, S. Metin, S. S. P. Parkin, B. A. Gurney, P. Baumgart, and D. R. Wilhoit ; *J. Appl. Phys.*, 69, 4774(1991).
- ⁹ M. N. Baibich, J. M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friederich, and J. Chazelas; *Phys. Rev. Lett.*, 61, 2472(1988).
- ¹⁰ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean; *Phys. Rev.*, 105, 904(1957).
- ¹¹ J. Inoue, A. Oguri and S. Maekawa ; J. Phys. Soc. Jpn., 60, 376(1991).
- ¹² J. Inoue, A. Oguri and S. Maekawa ; J. Magn. Magn. Mat., 104-107, 1883(1992).
- ¹³ H. Itoh, J. Inoue and Maekawa; Phys. Rev. B, 47, 5809(1993).
- ¹⁴ B. A. Gurney, V. S. Speriosu, J. P. Nozieres, H. Lefakis, D. R. Wilhoit, and O. U. Need; *Phys. Rev. Lett.*, 71, 4023(1993).
- ¹⁵ 岩崎 仁志、福澤 英明、鴻井 克彦、佐橋 政司; 日本応用磁気学会誌, 24, 1093(2000).
- ¹⁶ H. Fukuzawa, H. Iwasaki, Y. Kamiguchi, K. Koi, and M. Sahashi; J. Appl. Phys., 89, 5581(2001).
- ¹⁷ D. E. Heim, and S. S. P. Parkin; US Patent, No.5, 465, 185(1995).
- ¹⁸ J. L. Leal, and M. H. Kryder; J. Appl. Phys, 83, 3720(1998).
- ¹⁹ M. Saito, N. Hasegawa, F. Koike, H. Seki, and T. Kuriyama ; J. Appl. Phys., 85, 4928(1999).
- ²⁰ W. F. Egelhoff, P. J. Chen, C. J. Powell, M. D. Stiles, R. D. Mcmichael, J. H. Judy, K. Takano, znd A. E. Berkowitz; J. Appl. Phys., 82, 6142(1997).
- ²¹ Y. Kamiguchi, H. Yuasa, H. Fukuzawa, K. Koi, H. Iwasaki, and M.

Sahashi; Digests of INTERMAG 1999, DB-01(1999).

- ²² J. Hong, J. Kane, J. Hashimoto, M. Yamagishi, K. Noma, and H. Kanai ; *IEEE Trans. Magn.*, 38, 15(2002).
- ²³ 長坂 恵一、瀬山 喜彦、清氷 豊、田中 厚; 日本応用磁気学会誌, 25, 807(2001).
- ²⁴ 湯浅 裕美、福澤 英明、岩崎 仁志、吉川 将寿、鴻井 克彦、高岸 雅幸、佐橋 政司;日本応用磁気学会誌, 26, 942(2002).
- ²⁵ H. Fujiwara, T. Zhao, G. J. Mankey, K. Zhang, W. H. Butler, and S. Matsumura; *Trans. Magn. Soc. Jpn.*, 3, 95(2003).
- ²⁶ H. Itoh, J. Inoue, and Maekawa; *Phys. Rev. B*, 47, 5809(1993).
- ²⁷ T. Miyazaki, and N. Tezuka ; J. Magn. Magn. Mat., 139, L231(1995).
- ²⁸ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean; Phys. Rev., 102, 1413(1956).
- ²⁹ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean; *Phys. Rev.*, 105, 904(1957).
- ³⁰ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean ; J. Appl. Phys., 33(Suppl.), 1328(1962).
- ³¹ 岩崎 仁志; SRC 研究報告 No.16 (全体会議講演資料), pp.37 (2003)
- ³² A. Wallash, and Y. K. Kim ; *IEEE Trans. Magn.*, 34, 1519(1998).
- ³³ M. Takahashi, T. Maeda, K. Inage, M. Sakai, H. Morita, and M. Matsuzaki; *IEEE Trans. Magn.*, 34, 1522(1998).
- ³⁴ 近角 聡信、太田 恵造、安達 健五、津屋 昇、石川 義和;磁性体ハンドブ ック, pp.391, (朝倉書店、東京、1975).
- ³⁵ R. D. Hempstead, S. Krongelb, and D. A. Thompson ; *IEEE Trans. Magn.*, MAG-14, 512(1978).
- ³⁶ C. Tsang, N. Heiman, and K. Lee ; J. Appl. Phys., 52, 2471(1981).
- ³⁷ W. C. Cain, W. H. Meiklejhon and H. Kryder ; *J. Appl. Phys.*, 64, 4170 (1987).
- ³⁸ O. Allegranza, and M. M. Chen; J. Appl. Phys., 73, 6218(1993).
- ³⁹ T. Lin, D. Mauri, N. Staud, C. Hwang, J. K. Howard, and G. L. Gorman ; *Appl. Phys. Lett.*, 65, 1183(1994).
- ⁴⁰ T. Lin, C. Tsang, R. E. Fontana, and J. K. Howard ; *IEEE Trans. Magn.*, MAG-31, 2585(1995).
- ⁴¹ M. Tsunoda, Y. Tsuchiya, M. Konoto, and M. Takahashi ; J. Magn. Magn. Mater., 171, 29(1997).

- ⁴² H. N. Fuke, K. Saito, Y. Kamiguchi, H. Iwasaki, and K. Kobayashi; *J. Appl. Phys.*, 81, 4004(1997).
- ⁴³ K. Hoshino, R. Nakatani, H. Hoshiya, Y. Sugita, and S. Tsunashima ; Jpn. J. Appl. Phys., 35, 607(1996).
- ⁴⁴ A. J. Devasahayam, P. J. Sides, and M. H. Kryder ; J. Appl. Phys., 83, 7216(1998).
- 45 星屋 裕之, 目黒 賢一, 濱川 佳弘, 福井 宏; 第 22 回日本応用磁気学会学 術講演概要集, 311(1998).
- ⁴⁶ M. Tsunoda et al., unpublished
- ⁴⁷ K. Yagami , M. Tsunoda, and M. Takahashi, *J. Appl. Phys.*, 89, 6609(2001).
- ⁴⁸ H. Li, P. P. Freitas, Z. Wang, J. B. Sousa, P. Gogol, and J. Chapman, J. Appl. Phys., 89, 6904(2001).
- ⁴⁹ H. Hoshiya, S. Soeya, Y. Hamakawa, R. Nakatani, M. Fuyama, H. Fukui and Y. Sugita ; *IEEE Trans. Magn.*, MAG-33, 2878(1997).
- ⁵⁰ 中林敬哉、出口治彦、道嶋正司、薦田智久、吉良徹;第21回日本応用磁気 学会学術講演会概要集, pp.38(1997).
- ⁵¹ 瀧口 雅史、菅原 伸浩、岡部 明彦、林 和彦; 第 20 回日本応用磁気学会学 術講演概要集, pp.140(1998).
- ⁵² S. Araki, E. Omata, M. Sano, M. Ohta, K. Noguchi, H. Morita and M. Matsuzaki ; *IEEE Trans. Magn.*, MAG-34, 367 (1998).
- ⁵³ T. Lin, C. Tsang, R. E. Fontana, and J. K. Howard ; *IEEE Trans. Magn.*, MAG-31, 2585(1995).
- ⁵⁴ 岸 均、北出 康博、小林 和雄;第19回日本応用磁気学会学術講演概要集、 pp.268(1996).
- ⁵⁵ 渡辺 克朗、、目黒 賢一、荒井礼子、浜川佳弘、府山盛明; 第 20 回日本応用 磁気学会学術講演概要集, pp.268(1996).
- ⁵⁶ 斉藤 正路、柿原 芳彦、渡辺 利徳、長谷川 直也;日本応用磁気学会誌, 21, 505(1997).
- 57 岸 均、清水 豊、長坂 恵一、田中 厚志、押木 満雅;第20回日本応用磁気

学会学術講演概要集、pp.266(1996).

58 清水 豊、; 第 22 回日本応用磁気学会学術講演概要集、pp.315(1998).

- ⁵⁹ H. Uyama, Y. Otani, K. Fukamichi, O. Kitakami, Y. Shimada, and J. Echigoya ; J. Magn. Soc. Jpn., 21, 911(1997).
- ⁶⁰ S. Soeya, S. Tadokoro, T. Imagawa and M. Fuyama ; J. Appl. Phys., 74, 6297(1993).
- ⁶¹ T.Lin, C. Tsang, R. E. Fontana, and J. K. Howard, *IEEE. Trans. Magn.*, MAG-31, 2585(1995).
- ⁶² 藤方 潤一、林 一彦、山本 英文、山田 一彦; 第19回日本応用磁気学会学 術講演概要集, pp.360(1996).
- ⁶³ W. C. Cain, W. H. Meiklejhon, and H. Kryder ; J. Appl. Phys., 64, 4170(1987).
- ⁶⁴ T. Lin, D. Mauri, N. Staud, C. Hwang, J. K. Howard, and G. L. Gorman ; *Appl. Phys. Lett.*, 65, 1183(1994).
- ⁶⁵ P. P. Freitas. J. L. Leal, L. V. Melo, N. J. Oliveira, L. Rodrigues, and A. T. Sousa ; *Appl. Phys. Lett.*, 65, 493(1994).
- ⁶⁶ M. Tsunoda, K. Nishikawa, T. Damm, T. Hashimoto, and M. Takahashi ; J. Magn. Magn. Mater., 239, 182(2002).
- ⁶⁷ M.Tsunoda, and M. Takahashi; J. Magnetics, 7(3), 80(2002).
- ⁶⁸ A. P. Malozemoff; *Phys. Rev.* B, 35, 3679(1987).
- ⁶⁹ N. C. Koon ; *Phys. Rev. Lett.*, 78, 4865(1997).
- ⁷⁰ D. Mauri, H. C. Siegmann, P. S. Bagus, and E. Kay ; J. Appl. Phys., **62**, 3047 (1987).
- ⁷¹ M. Tsunoda, Y. Tsuchiya, T. Hashimoto, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 87, 4375(2000).
- ⁷² M. Tsunoda, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 87, 4957(2000).
- 73 甲野藤 真;東北大学博士学位論文(2000).
- ⁷⁴ M. Tsunoda, M. Konoto, and M. Takahashi, *Phys. Stat. Sol.* (a), 189, No.2, 449(2002).
- ⁷⁵ 星屋 裕之, 目黒 賢一, 濱川 佳弘, 福井 宏; 第 22 回日本応用磁気学会学 術講演概要集, 311(1998).
- ⁷⁶ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean; J. Appl. Phys., 33(Suppl.), 1328(1962).
- ⁷⁷ D. Mauri, H. C. Siegmann, P. S. Bagus, and E. Kay ; J. Appl. Phys., **62**, 3047 (1987).

- 78 甲野藤 真; 東北大学博士学位論文(2000).
- ⁷⁹ E. Raub, and W. Mahler, Z. Metallkd., 46(4), 282(1955).
- ⁸⁰ 例えば、吉田 貞史; 薄膜、pp.96(培風館、1990).
- ⁸¹ M. Tsunoda, M. Konoto, and M. Takahashi ; *Phys. Stat. sol.*(a), 189, No.2, 449(2002).
- 82 甲野藤 真; 東北大学博士学位論文(2000).
- ⁸³ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean ; J. Appl. Phys., 33(Suppl.), 1328(1962).
- ⁸⁴ D. Mauri, H. C. Siegmann, P. S. Bagus, and E. Kay ; J. Appl. Phys., 62, 3047 (1987).
- ⁸⁵ K. Nishioka, S. Shigematsu, T. Imagawa, and S. Narishige ; J. Appl. Phys.,
 83, 3233(1998).
- ⁸⁶ M.Tsunoda, and M. Takahashi ; J. Magnetics, 7(3), 80(2002).
- 87 西川 和宏; 東北大学博士学位論文(2002).
- ⁸⁸ M. Tsunoda, and M. Takahashi ; J. Phys. D., 35, 2365(2002).
- ⁸⁹ M. Tsunoda, Y. Tsuchiya, T. Hashimoto, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 87, 4375(2000).
- ⁹⁰ M. Tsunoda, and M. Takahashi; J. Appl. Phys., 87, 4957(2000).
- ⁹¹ Z. Qian, M. T. Kief, P. K. George, J. M. Sivertsen, J. H. Judy; J. Appl. Phys., 85, 5525(1999).
- ⁹² R. Seidel, O. de Haas, R. Schaefer, L. Schultz, M. Ruehrig, and J. Wecker; *IEEE Trans. Magn.*, 38, No.5, 2776.
- ⁹³ P. Gogol, J. N. Chapman, M. F. Gillies, and F. W. M. Vanhelmont; J. Appl. Phys., 92, 1458(2002).
- ⁹⁴ A. Kirilyuk, Th. Rasing, H. Jaffrès, D. Lacour, and F. Nguyen Van Dau; J. Appl. Phys., 91, 7745(2002).
- ⁹⁵ A. Wallash and Y. K. Kim ; *IEEE Trans. Magn.*, 34, 1519 (1998).
- ⁹⁶ M. Takahashi, T. Maeda, K. Inage, M. Sakai, H. Morita, and M. Matsuzaki; *IEEE Trans. Magn.*, 34, 1522 (1998).
- 97 M. Tsunoda et al. ; unpublished.
- ⁹⁸ K. Yagami, M. Tsunoda, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 87, 4930(2000).
- ⁹⁹ M. Tsunoda, K. Nishikawa, T. Damm, T. Hashimoto, and M. Takahashi ; J. Magn. Magn. Mater., 239, 182(2002).
- ¹⁰⁰ K. Yagami, M. Tsunoda, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 89, 6609(2001).

- ¹⁰¹ H. Li, P. P. Freitas, Z. Wang, J. B. Sousa, P. Gogol, and J. Chapman; J. Appl. Phys., 89, 6904(2001).
- ¹⁰² M. Tsunoda, Y. Tsuchiya, T. Hashimoto, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 87, 4375(2000).
- ¹⁰³ M. Tsunoda, and M. Takahashi ; J. Appl. Phys., 87, 4957(2000).
- ¹⁰⁴ M.Tsunoda, and M. Takahashi ; *J. Magnetics*, 7(3), 80(2002).
- ¹⁰⁵ E. Raub, and W. Mahler, Z. Metallkd., 46(4), 282(1955).
- ¹⁰⁶ W. H. Meiklejohn, and C. P. Bean ; *J. Appl. Phys.*, 33(Suppl.), 1328(1962).
- ¹⁰⁷ D. Mauri, H. C. Siegmann, P. S. Bagus, and E. Kay ; *J. Appl. Phys.*, 62, 3047 (1987).
- ¹⁰⁸ K. Nishioka, C. Hou, H. Fujiwara, and R. D. Metzger ; *J. Appl. Phys.*, 80, 4528(1996).
- ¹⁰⁹ K. Nishioka, S. Shigematsu, T. Imagawa, and S. Narishige ; J. Appl. Phys., 83, 3233(1998).
- ¹¹⁰ D. Lederman, C. A. Ramos, V. Jaccarino, J. L. Cardy, *Fhys. Rev.* B, 48, 8365(1993).
- ¹¹¹ E. Fulcomer and S. H. Charap ; J. Appl. Phys., 43, 4190(1972).
- ¹¹² M. D. Stiles, and R. D. McMichael, *Phys. Rev.* B, 59, 3722(1999).
- ¹¹³ A. J. Devasahayam, P. J. Sides, and M. H. Kryder ; *J. Appl. Phys.*, 83, 7216(1998).
- ¹¹⁴ A. J. Devasahayam, and M. H. Kryder ; J. Appl. Phys., 85, 5519(1999).
- ¹¹⁵ H. Xi, and R. M. White ; J. Appl. Phys., 94, 5850(2003).
- 116 深道 和明;まてりあ, 39, 10(2000).
- 117 柴田 雅博;未発表.
- ¹¹⁸ C.Mitsumata, A. Sakuma, and K. Fukamichi ; *Phys. Rev.* B., 68, 14437(2003).
- ¹¹⁹ R. Y. Umetsu, C. Mitsumata, A. Sakuma, and K. Fukamichi; *Trans. Magn. Soc. Japan*, 3, 59(2003).

本報告書収録の学術雑誌等発表論文は本ファイルに登録しておりません。なお、このうち東北大学 在籍の研究者の論文で、かつ、出版社等から著作権の許諾が得られた論文は、個別に TOUR に登録 しております。